การสร้างรอยแตกร้าวสเตนเลสลอกเลียนแบบโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟี แล้วตามด้วยเทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

น<mark>างส</mark>าวจิราวรรณ หม่<mark>อน</mark>กระโทก

รั_{้าวั}กยาลัยเทคโนโลยีสุรบโ



FABRICATION OF STAINLESS STEEL IMITATIVE CRACK USING X-RAY LITHOGRAPHY WITH SUSPENSION ELECTROPLATING TECHNIQUE

Jirawan Monkrathok

รราวัทยา

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Industrial System and Environmental Engineering Suranaree University of Technology

ลัยเทคโนโลยีส^{ุร}ั

Academic Year 2020

การสร้างรอยแตกร้าวสเตนเลสลอกเลียนแบบโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ลิโชกราฟี แล้วตามด้วยเทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 777 (อ. คร.นรา สมัตถภาพงศ์) ประธานกรรมการ g. (ผศ. คร.จงกล ศรีธร) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) Jock mappe (ผศ. คร.อิศรทัด พึ่งอั่น) กรรมการ 15nsi (รศ. ดร.พรศิริ จงกล) กรรมการ mis TLAVOY (รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) (รศ. คร.พรศิริ จงกล) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และพัฒนาความเป็นสากล

จิราวรรณ หม่อนกระ โทก : การสร้างรอยแตกร้าวสเตนเลสลอกเลียนแบบ โดยใช้เทคนิค เอกซเรย์ลิโธกราฟีแล้วตามด้วยเทคนิคการชุบ โลหะด้วยไฟฟ้า (FABRICATION OF STAINLESS STEEL IMITATIVE CRACK USING X-RAY LITHOGRAPHY WITH SUSPENSION ELECTROPLATING TECHNIQUE) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงกล ศรีธร, 110 หน้า.

้งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการสร้างรอยแตกร้าวลอกเลียนแบบในก้อนโลหะสเตนเลสด้วย กระบวนการเอกซเรย์ลิโธกราฟีและเทคนิค<mark>การ</mark>ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นชิ้นงานมาตรฐานใน การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย รูปแบบของร<mark>อย</mark>แตกร้าวที่สร้างจากกระบวนการเอกซเรย์ลิโธกราฟี ้สามารถสร้างรอยแตกร้าวที่มีขนาคเล็กกว<mark>่า 100 ใ</mark>มโครเมตรได้ ในการทคลองใช้การชบโลหะด้วย ้ไฟฟ้าด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Suspension Electroplating ในการสร้างบล็อกวัสคุจากรูปแบบผงโลหะ ้ และซ่อนรอยแตกร้าวในภายก้อนโลหะ<mark>สเ</mark>ตนเลส โคยปัจจัยที่ทำการศึกษามีทั้งหมด 2 ปัจจัย ได้แก่ ้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าและ<mark>ปร</mark>ิมาณผงโล<mark>หะ</mark>สเตนเลส 316L และคีบก โดยในงานวิจัยนี้มี ้ผลตอบสนองคือค่ามม θ ที่ได้จา<mark>กกา</mark>รตรว**จสอบคุณส<mark>มบั</mark>ติการตอบสนองต่อ ECT ให้เข้าใกล้หร**ือ ใกล้เคียงสเตนเลส ผลการศึกษ<mark>าพบ</mark>ว่าชิ้นงานที่สร้างขึ้นโค<mark>ย</mark>ใช้ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า เท่ากับ 8 mA/cm² ปริมาณผงโลหะสเตนเลส SUS316L เท่ากับ 2.00 กรัม ปริมาณผงดีบุกเท่ากับ 3.00 กรัม มีคุณสมบัติที่<mark>ตอบสนอง ECT ใกล้เคียงหรือเหมือนสเต</mark>นเลสมาตรฐาน สามารถใช้เป็น ชิ้นงานมาตรฐานในก<mark>ารสอ</mark>บเทียบได้ เมื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ้อิเล็กตรอนแบบส่องกรา<mark>ดเพื่อดูการ</mark>กระจายตัวของผงโลหะ พบว่าผงโลหะมีการกระจายทั่วทั้ง ้ชิ้นงาน และรูพรุนที่อยู่บนผิวชิ้<mark>นงานมีขนาดเล็กซึ่งต่ำกว่า sen</mark>sitivity ของการตรวจสอบ ECT จึงไม่ นับว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือรอยแตกร้าวใด ๆ ยาลัยเทคโนโลยีสุร

สาขาวิชา<u>วิศวกรรมอุตสาหการ</u> ปีการศึกษา 2563 ลายมือชื่อนักศึกษ<u>า ศีทารถผ หม่อนกระโทก</u> ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา_____ JIRAWAN MONKRATHOK : FABRICATION OF STAINLESS STEEL IMITATIVE CRACK USING X- RAY LITHOGRAPHY WITH SUSPENSION ELECTROPLATING TECHNIQUE. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. JONGKOL SRITHORN, Ph.D., 110 PP.

LITHOGRAPHY/ELECTROPLATING/IMITATIVE CRACK/EDDY CURRENT

This research aims to study the fabricate of imitative Stress Corrosion Crack (SCC) into a block of stainless steel by the Synchrotron X-ray lithography (X-ray LIGA) and the suspension electroplating technique, which can be used as a reference specimen of electromagnetic NDT. The X-ray LIGA was used to fabricate the imitative SCC pattern with a small than 100 µm. The prepared pattern was inserted into a block of stainless steel formed by a suspension electroplating technique in the experiment. It was implemented to create a block of material from its powder form then hide an imitative SCC into a block of stainless steel. Two main factors, including 1. the current density, 2. the metal powder stainless steel 316L, and tin powder, have been varied in this study. This experiment's responses are the angle θ from the ECT response similar to the standard stainless steel. The suitable specimen can be achieved by using the current density of 8.00 mA / cm^2 and the powder of SUS316L powder of 2.00 g, the tin powder of 3.00 g to fabricate samples can lead to the relevant result. The results showed the specimen possibility similar to the standard stainless steel; it can be used as a reference specimen. The scanning electron microscope for dispersion of the metal powder showed that the metal powder is distributed evenly on the surface. The porosity on the sample's surface is

small and lower than the ECT's sensitivity, and these porosities are not identified as inclusion or crack.



School of Industrial Engineering

Student's Signature จิการกาน แม่อนกระไทก

Academic Year 2020

Advisor's Signature_____

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและอนุเคราะห์ช่วยแนะนำ และช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งในด้านวิชาการและด้านการคำเนินงานวิจัย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงกล ศรีธร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรทัต พึ่งอัน รักษาการ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่กรุณาให้กำแนะนำปรับปรุงแก้ไจข้อบกพร่องรวมถึง แนวทางในการดำเนินงานที่ถูกต้อง ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

งอกราบขอบพระคุณ คร. รุ่งเรือง พัฒนากุล และ คร. พัฒนพงศ์ จันทร์พวง นักวิทยาศาสตร์ ระบบลำเลียงแสง และคณะทำงานประจำห้องปฏิบัติการทุกท่าน ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 6 : Deep Xray Lithography สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา ที่คอยอำนวย ความสะควก เอื้อเฟื้อสถานที่ในการดำเนินงาน ให้การช่วยเหลือชี้แนะในเรื่องต่าง ๆ ตลอค ระยะเวลาที่การทำการทคลอง

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ คร.นรา สมัตถภาพงศ์ รองศาสตราจารย์ คร. พรศิริ จงกล คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และแนวทาง ข้อกิดต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระกุณกรอบกรัวที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน และสนับสนุนในการ ดำเนินงานวิทยานิพนธ์จนสำเร็จลุล่วงมาโดยตลอด

จิราวรรณ หม่อนกระโทก

สารบัญ

บทคัดย่	คัดย่อ (ภาษาไทย)ก			
บทคัดย่	บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)ข			
กิตติกร	รมประก	าศง		
สารบัญ	ļ	Ð		
สารบัญ	ตาราง			
สารบัญ	เรูป	ณ		
บทที่				
1	บทนำ			
	1.1	ความเป็นมาแ <mark>ละค</mark> วามสำคัญของปัญห <mark>า</mark> 1		
	1.2	วัตถุประสงค์การวิจัย		
	1.3	ขอบเขตของการวิจัย		
	1.4	สถานที่ทำการวิจัย		
	1.5	ประโยชน์ที่กาดว่าจะได้รับ		
2	ปริทัศน์	วรรณกรรมแ <mark>ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</mark> 4		
	2.1	การแตกร้ำวเนื่องจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อน4		
		2.1.1 ลักษณะการแตกร้าวเนื่องจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อน5		
	2.2	LIGA (Lithographic, Galvanoformung, Abformung)6		
	2.3	กระบวนการลิโธกราฟฟี		
	2.4	หลักการเบื้องต้นในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า7		
		2.4.1 กฎการแยกสารด้วยไฟฟ้าของฟาราเคย์		
		2.4.2 ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า10		
		2.4.3 ค่าของพีเอช10		
	2.5	การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย11		
		2.5.1 วิธีการตรวจสอบด้วยสายตา11		

สารบัญ (ต่อ)

		2.5.2 วิธีการตรวจสอบด้วยการแทรกซึม1
		2.5.3 วิธีการตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก12
		2.5.4 วิธีการตรวจสอบด้วยกลิ่นเสียงความถี่สูง12
		2.5.5 วิธีการตรวจสอบค้ <mark>วย</mark> ค้วยรังสี1
		2.5.6 วิธีการตรวจสอบค <mark>้วย</mark> กระแสไหลวน1
	2.6	ข้อดีและข้อเสียของการต <mark>รวจสอ</mark> บแบบไม่ทำลาย14
	2.7	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตร <mark>อ</mark> นแบบ <mark>ส่</mark> องกราด1
	2.8	การวิเคราะห์ธาตุแล <mark>ะอง</mark> ค์ประกอ <mark>บ</mark> 19
	2.9	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3	วิธีการด่	ำเนินการวิจัย
	3.1	เครื่องมือ วัส <mark>คุ</mark> อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำเนินงา <mark>น</mark> วิจัย2
	3.2	การกำหน <mark>ค</mark> ปัจจั <mark>ยและออกแบบการทุดลอ</mark> งสำหรับการสร้าง
		ก้อนสเตนเลสด้วยเทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
		3.2.1 ปัจจัยที่สำคัญในการชุบโลหะ
	3.3	การออกแ <mark>บบและการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอก</mark> ซ์ด้วยกระบวนการ
		ลิโธกราฟี
		3.3.1 การออกแบบถวดลายด้วยโปรแกรม Layout Editor42
		3.3.2 การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์
	3.4	การสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบด้วยกระบวนการเอกซเรย์ลิโธกราฟี4
	3.5	การชุบโลหะเพื่อซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบไว้ภายใน
		ก้อนสเตนเลสด้วยการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า50
4	ผลการเ	กดลอง และการวิเคราะห์ผลการทดลอง55
	4.1	ผลการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบด้วยเทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟี
	4.2	ผลการวิเคราะห์ โครงสร้างจุลภาคของก้อนสเตนเลสที่ได้จาก
		เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า57

สารบัญ (ต่อ)

		4.2.1	ผลการกระจายตัวของผงโลหะบนพื้นผิวชิ้นงานด้วยเทคนิค	
			SEM/ED	57
		4.2.2	การศึกษาการเกิดรูพรุนบนผิวชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส	63
		4.2.3	การวิเคราะห์ปัจจั <mark>ยที่</mark> ส่งผลต่อการเกิดรูพรุน	66
	4.3	ผลการ	ซ่อนรอยแตกร้าวเล <mark>ียน</mark> แบบไว้ภายในก้อนสเตนเลส	
		ด้วยเทศ	านิคการชุบโลหะ <mark>ด้วยไฟ</mark> ฟ้า	68
	4.4	ผลการต	ารวจสอบแบบไ <mark>ม่</mark> ทำลาย <mark></mark>	69
		4.5.1	ผลการตรวจ <mark>สอบ</mark> คุณสมบัติตอบสนองต่อ Eddy Current	
			ของชิ้นงาน.	69
		4.4.2	การวิเกราะห์ข้อมูลทางสถิติ	74
		4.4.3	ผลการตรวจสอบรอยแตกร้าวด้วยวิธีกระแสไหลวน	76
		4.5.4	ผลการตรวจสอบรอยแตกร้าวด้วยวิธีรังสี	77
5	สรุปผล	การทด <mark>ส</mark>	อง และข้อเสนอแนะ	78
	5.1	สรุปผล	การทุดลอง	78
	5.2	ข้อเสนา	อแนะ	79
รา	ยการอ้าง	เอิง		80
ภา	เคผนวก	1	Dhan- ssidsu	
	ภาคผน	วก ก รูป	โครงสร้างจุลภาคและการกระจายตัวของผงโลหะ	
		ู้ ขอ	งชิ้นงานจากเทคนิค SEM	84
	ภาคผน	วก ข รป	พื้นที่รพรนของชิ้นงานจากโปรแกรม Image J	91
	ภาคผน	ู่⊸ วกคบท	เความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา	.100
٩l٩	เะวัติผ้เขี	ยน		

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

2.1	ข้อคีและข้อเสียของการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย	14
3.1	ส่วนผสมทางเคมีของผง โลหะสเตน <mark>เลส</mark> เกรด 316L ผงคีบุก และน้ำยาชุบนิกเกิล	29
3.2	แสดงค่าพารามิเตอร์ในการชุบโลห <mark>ะด้ว</mark> ยไฟฟ้า	41
4.1	อัตราการกระจายตัวของผงโลหะ <mark>ต่อพื้นที่</mark> ในชิ้นงาน	62
4.2	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน <mark>ของพื้น</mark> ที่รูพรุนในชิ้นงาน	.64
4.3	แสดงค่ามุม θ ของชิ้นงานทดสอ <mark>บ</mark> ชุบสเต <mark>น</mark> เลส	.73
4.4	การวิเคราะห์ความแปรปรวบ <mark>ของการชบสเตบ</mark> เอสด้วยโปรแกรม Minitab 16.0	. 74



สารบัญรูป

2.1	องค์ประกอบของ Stress Corrosion Cracking5
2.2	การเปรียบเทียบสารไวแสงด้วยกระ <mark>บว</mark> นการลิโธกราฟี7
2.3	โครงสร้างของกระบวนการชุบโลห <mark>ะค</mark> ้วยไฟฟ้า9
2.4	สนามแม่เหล็กทุติยภูมิที่สร้างจาก <mark>กระแ</mark> สไหลวน13
2.5	การตรวจหารอยแตกในชิ้นงานโ <mark>ด</mark> ยใช้กร <mark>ะ</mark> แสไหลวน
	(www.thailandindustry.com)14
2.6	ส่วนประกอบและหลักการท <mark>ำงา</mark> นของ SE <mark>M</mark>
2.7	แสดงการเกิดสเปกตรัมรั <mark>งสีเ</mark> อกส์เฉพาะ
2.8	รอยแตกร้ำวจากเทคนิ <mark>กลิโธ</mark> กราฟี (Noritaka Yu <mark>sa et</mark> al. 2012)21
2.9	รอยแตกร้ำวจำลองจากการพิมพ์แบบ 3D (Noritaka Yusa et al. 2016)
2.10	รอยแตกจำลองจากเทคนิค X-ray LIGA (Cherdpong Jomdecha et al. 2018)
3.1	แผนผังการดำเนินงาน
3.2	ผงสเตนเลส เกรด 316L
3.3	โครงสร้างจุลภาคของ <mark>ผงสเตนเลส เกรค 316L จาก SE</mark> M
3.4	ผงดีบุก
3.5	โครงสร้างจุลภาคของผงดีบุก จาก SEM
3.6	น้ำยาชุบโลหะนิกเกิล
3.7	เครื่องชั่งสารทศนิยม 4 ตำแหน่ง
3.8	เครื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
3.9	เครื่อง hotplate stirrers IKA รุ่น C-MAG HS 7
3.10	เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
3.11	เครื่องขัด รุ่น struers rotopol-25
3.12	ชุคมอเตอร์ติคใบพัคสำหรับกวนสารละลาย34
3.13	บึกเกอร์สำหรับเตรัยมสารละลาย

รูปที่

หน้า

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.14	เครื่อง EVG aligner mask รุ่น mask aligner EVG 610	35
3.15	เกรื่อง Spin coater รุ่น WS-650MZ-23NPPB	35
3.16	เครื่อง Optical surface profiler รุ่น Contour GT-K	36
3.17	เครื่อง X-ray scanner	
3.18	กล้องจุลทรรศน์ รุ่น Olympus BX51	37
3.19	เครื่อง Eddy current test systems รุ่น ELOTEST B300	37
3.20	เครื่อง Energy Dispersive X-ray รุ่น QUANTA 250	38
3.21	เครื่องอัลตร้าโซนิก	
3.22	สารถะถายอะซิโตนและไอโ <mark>ซโ</mark> พรพานอล	39
3.23	สารเคมีสำหรับถ้างสารไ <mark>วแ</mark> สง	39
3.24	สารไวแสงชนิดบวกแ <mark>ล</mark> ะสารไวแสงชนิคลบ	40
3.25	การกำนหคสัญลักษณ์ชื่อชิ้นงาน.	41
3.26	ลวคลายแตกร้า <mark>วที่ที่</mark> ใช้ในการทคลอง	42
3.27	หน้ากากกั้นรังส <mark>ีอัลตรา</mark> ไวโอเลตที่มีถวคลายจุลภาค <mark>ขนาค</mark> 30 μm	
	พิมพ์ลงบนฟิล์มใ <mark>สค้วย แสงเลเซอ</mark> ร์	43
3.28	กระบวนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์	44
3.29	แผ่นกราไฟต์ขนาด 1x1 นิ้ว ความหนา 250 µm	45
3.30	แม่พิมพ์สารไวแสง AZP4620 บนแผ่นกราไฟต์	46
3.31	การชุบโลหะทองคำด้วยไฟฟ้า	47
3.32	หน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ที่ชุบด้วยทองกำ	47
3.33	การสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบด้วยกระบวนการลิโธกราฟี	48
3.34	องค์ประกอบของระบบลำเลี้ยงแสงซินโครตรอน BL6 : DXL	49
3.35	พลังงานส่วนต่าง ๆ ในเนื้อสารไวแสง	50
3.36	ชุดชุบโลหะด้วยไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นสำหรับชุบสเตนเลส	51

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้	ín
3.37	รอยแตกร้าวเลียนแบบสำหรับนำไปชุบโลหะด้วยไฟฟ้าร	52
3.38	ชิ้นงานสำหรับชุบ โลหะเพื่อซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบ	53
3.39	การแบ่งตำแหน่งของชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM/EDSร	54
4.1	รอยแตกร้าวเลียนแบบที่สร้างจากเท <mark>คน</mark> ิคเอกซเรย์ลิโธกราฟีร	56
4.2	ขนาดรอยแตกร้าวที่วัดจากโปรแกรม Stream Start5	;7
4.3	โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน	58
4.4	แสดงสเปกตรัมจากการวิเคราะห์พื้นผิวแบบ point analysis	
	ของชิ้นงานทคสอบการชุบส <mark>เตน</mark> เลส5	;9
4.5	แสดงการวิเคราะห์การกระจ <mark>ายตั</mark> วของธาตุแ <mark>บบ</mark> Mapping analysis	
	ของชิ้นงานทดสอบการ <mark>ชุบส</mark> เตนเลส	50
4.6	การกระจายตัวของผงสเตนเลสบนผิวชิ้นงาน	51
4.7	พื้นที่รูพรุนบนผิวของชิ้นงานชุบสเตนเลส	53
4.8	กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของพื้นที่รูพรุนในชิ้นงานชุบสเตนเลส	55
4.9	กราฟแสดงคว <mark>ามสัมพัน</mark> ธ์ระหว่างเวลาและความหนาของชิ้นงาน	
	จากการชุบโลหะ <mark>ด้วยไฟฟ้า</mark>	56
4.10	รอยแตกร้ำวลอกเลียนแบบที่อยู่บนก้อนสเตนเลส	58
4.11	ก้อนสเตนเลสที่มีรอยแตกร้าวซ่อนอยู่ภายในจากกระบวนการชุบโลหะ	
	ด้วยไฟฟ้า	59
4.12	แสดงเส้นสัญญาณการตรวจสอบด้วย ECT ของชิ้นงาน7	'1
4.13	การวัดค่ามุม 0 ของเส้นสัญญาณ ECT7	'2
4.14	กราฟแสดงส่วนตกค้างค่าผลตอบของมุม θ	75
4.15	เส้นสัญญาณ ECT ในชิ้นงานทคสอบชุบสเตนเลส	76
4.16	แสดงรอยแตกร้าวในชิ้นงานทคสอบชุบสเตนเลสด้วยวิธี X-ray	7

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นวัสดุทางวิศวกรรมที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรม (National Physical Laboratory, National Corrosion Service) เนื่องจากมีความสำคัญต่อโครงสร้าง เพราะมีความ ี แข็งแรง ความเหนียว และทนต่ออุณหภูมิส<mark>ูง แ</mark>ต่ต้องเผชิญกับปัญหาการแตกร้าวจากอิทธิพลของ ความเค้นร่วมกับการกัดกร่อน (Stress Corrosion Cracking; SCC) (NACE International Headquarters) ซึ่ง SCC คือการแตกร้าวที่เกิดจากอิทธิพลของความเค้นแรงคึงและสภาวะที่มีฤทธิ์ ้กัดกร่อน โดยความเค้นอาจจะอยู่ในรูปข<mark>อ</mark>งแรงก<mark>ด</mark>หรืออยู่ในรูปของความเก้นตกค้าง ซึ่ง SCC เป็น ้รูปแบบการกัดกร่อนที่ก่อให้เกิดการ<mark>พัง</mark>ทลายของ<mark>โค</mark>รงสร้าง เกิดการแตกร้าว หรือการรั่วซึมของ ้สารเคมีจากภาชนะรับแรงคัน ห<mark>รือร</mark>ะบบท่อส่งถ่ายใ<mark>ด้ ซึ่</mark>งเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของโรงงาน อุตสาหกรรมปีโตเลียม ปีโต<mark>รเคมี</mark> ผลิตสารเคมี รว<mark>มถึงอุ</mark>ตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า (NACE International Headquarters, 2002) ซึ่งในบางครั้งการกัดกร่อนอาจเกิดขึ้นจากจุดเล็ก ๆ ในระบบ ซึ่ง ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงงานอุตสาหกรรมและส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ<mark>ในระ</mark>ดับประเทศ จาก<mark>ข้อมูลที่ได้มีการสำร</mark>วจในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ้สหรัฐอเมริกา ได้มีการสำ<mark>รวจมูลค่าการเสียหายเนื่องจากการกัดก</mark>ร่อน ในปี ค.ศ. 2002 พบว่ามีการ ้สูญเสียงบประมาณที่เกิดจากกา<mark>รกัดกร่อนประมาณ 276 พัน</mark>ล้านเหรียญสหรัฐ คิคเป็น 3.1% GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ของสหรัฐอเมริกา (วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์, 2559) และจากการ สำรวจความเสียหายจากการกัดกร่อนในประเทศไทยระหว่างปี 2552-2554 พบว่าการกัดกร่อน ้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศมูลก่าประมาณ 466,600 ล้ำนบาท กิคเป็น 4.8% ของ GDP (เอกรัตน์ ไวยนิตย์, 2553)

จากปัญหา SCC ที่เกิดขึ้นทำให้มีการศึกษาและวิจัยการแตกร้าวจากอิทธิพลของความเค้น ร่วมกับการกัดกร่อนกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้วิธีการทั่วไปในการตรวจสอบ Stress Corrosion Cracking; SCC คือการใช้ (Non Destructive Testing-NDT) เช่น Liquid Penetrant Testing (PT), Magnetic Particle Testing (MT), Ultrasonic Testing (UT) และ Eddy Current (ECT) เป็นต้น ซึ่ง เป็นการตรวจสอบและการประเมินจุดบกพร่องในวัสดุต่าง ๆ เช่น รอยแตกร้าวหรือการเปลี่ยนแปลง ในคุณสมบัติทางโครงสร้าง ลักษณะสำคัญของการทดสอบแบบ NDT คือการทดสอบแบบไม่ทำ ลายวัตถุหรือโครงสร้าง เป็นต้น ในการตรวจสอบโดยวิธี ECT จำเป็นต้องใช้ชิ้นงานมาตรฐานใน การทวนสอบวิธีการวัดและการพัฒนามาตรฐานการวัด มีหลายเทคนิคที่ใช้ในการผลิตรอยแตก ลอกเลียนแบบ เช่น การใช้เครื่องจักรงนาดเล็ก และการพิมพ์สามมิติ เทคนิคเหล่านี้ไม่สามารถให้ ความละเอียดของรอยแตกได้ดี

จากการศึกษางานวิจัยพบว่า Noritaka Yusa et al. (2016) ได้ใช้การพิมพ์แบบ 3D ในการ สร้างรอยแตกร้าวมีขนาดเล็กสุดเพียง 400 ไมโครเมตรเท่านั้น และรอยแตกร้าวที่ได้มีรูปร่างเป็น เส้นตรงไม่เหมือนรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ไม่สามารถใช้เป็นชิ้นงานมาตรฐานในการ ตรวจสอบ SCC ที่มีขนาดน้อยกว่า 100 ไมโครเมตรด้วยเทกนิก ECT ได้ เพื่อพัฒนารอยแตกร้าว ลอกเลียนแบบให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรอยแตกร้าว ลอกเลียนแบบให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรอยแตกร้าว ลอกเลียนแบบเพื่อใช้ตรวจสอบการแตกร้าวของชิ้นงานโดยเทคนิกการตรวจสอบ Eddy current ซึ่ง ศึกษาวิธีการสร้างชิ้นงานรอยแตกร้าวลอกเลียนแบบเหล็กกล้าไร้สนิม โดยใช้เทคนิดเอกซเรย์ ลิโธกราฟี (X-ray Lithography) ซึ่งจะให้ความละเอียดของรอยแตกร้าวที่ดีและมีความยืดหยุ่นของ รูปทรงรอยแตกใกล้เดียงกับ SCC ที่เกิดขึ้น และใช้เทคนิกการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) ในการสร้างก้อนสเตนเลส ซึ่งจะส่งผลต่อเกณฑ์การควบคุมการทดลองว่าสมบัติที่ตอบสนอง Eddy current จะต้องใกล้เดียงกับ SCC ที่เกิดขึ้น และทำการช่อนรอยแตกร้าวในภายหลัง ผลลัพธ์ที่ได้จากการ วิจัยจะได้พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการสร้างรอยแตกร้าวลอกเลียนแบบด้วยเทคนิก x-ray Lithography และ เทคนิค Electroplating ซึ่งสามารถใช้เป็นชิ้นงานมาตรฐานในการทวนสอบวิธีการ ตรวจสอบ SCC ด้วยเทคนิค ECT

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1.2.1 เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบในสเตนเลสให้มี สมบัติที่ตอบสนอง Eddy current ใกล้เคียงหรือเหมือนสเตนเลส

1.2.2 เพื่อซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบได้ด้วยวิธีการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating)

10

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

 1.3.1 สร้างรอยแตกร้าวลอกเลียนแบบที่มีรายละเอียดน้อยกว่า 100 ไมโครเมตร ด้วย เทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟี (X-ray Lithography)

1.3.2 ซ่อนรอยแตกร้าวในก้อนสเตนเลสด้วยเทคนิกการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Suspension Electroplating)

1.3.3 ตรวจสอบรอยแตกร้าวในสเตนเลสด้วยเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วย
 วิธีกระแสไหลวน (Eddy current)

1.4 สถานที่ทำการวิจัย

- 1.4.1 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
- 1.4.2 ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชนบุรี

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้ชิ้นงานมาตรฐานสำหรับทดสอบเทคนิคการตรวจสอบ SCC ด้วยวิธี Eddy current และเป็นการพัฒนาวิธีการตรวจสอ<mark>บ SCC</mark> ด้วยวิธี Eddy current

1.5.2 ได้กระบวนการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบของสเตนเลส โดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ ลิโธกราฟีและเทคนิคการชุบด้วยไฟฟ้า



บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบโดยใช้ เทคนิคลิโธกราฟีและซ่อนรอยแตกร้าวด้วยวิธีการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า และศึกษาการตรวจสอบรอย แตกร้าวในสเตนเลสด้วยเครื่อง Eddy current รวมทั้งศึกษาข้อมูลและหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน งานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะนำไปประกอบการศึกษาจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งมีหัวข้อดังนี้

2.1 การแตกร้าวเนื่องจากความเ<mark>ค้นร่วมกับก</mark>ารกัดกร่อน

การแตกร้าวเนื่องจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อน (Stress Corrosion Cracking : SCC) เป็นการกัดกร่อนในโลหะ สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบตั้งแต่การกัดกร่อนที่สม่ำเสมอทั่วทั้ง พื้นผิวไปจนถึงการกัดกร่อนที่รุนแรงที่เกิดขึ้นเฉพาะจุด (เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย, 2557) ซึ่งการเกิด ความเสียหายด้วยกลไกการแตกร้าวเนื่องจากความเค้นในสภาวะกัดกร่อน โดยเกิดจากการสัมผัส กับสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กีดกร่อน ซึ่งการเสียหายแบบ SCC ของโลหะทั่วไปจำเป็นต้องมีปัจจัย 3 อย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ ความเก้น อาจเป็นความเก้นตกก้างในวัสดุ ความเก้นจากภายนอกหรือ กวามเก้นเนื่องจากความร้อน วัสดุที่ไวต่อการเกิด SCC และสภาวะแวดล้อม ดังแสดงในรูปที่ 2.1 (สยาม คำแก้วไสย์, 2553) การเสียหายแบบนี้ผิวโลหะอาจจะไม่ถูกกัดกร่อน หรือไม่เกิดการ เปลี่ยนแปลงเลย แต่ในเนื้อโลหะอาจมีรอยร้าวเล็ก ๆ เกิดขึ้นมากมาย ตัวอย่างโลหะที่เกิดการกัด กร่อนแบบนี้ เช่น ทองเหลืองที่ไท้ทนด่อแอมโมเนีย ในขณะที่เหล็กกล้าไร้สนิมไม่ทนต่อคลอไรด์ ไอออน ร่องรอยการแตกร้าวเนื่องจากการกัดกร่อนที่มีความเก้นร่วมมีลักษณะเป็นกิ่งก้าน โดยที่รอย ร้าวนี้อาจเกิดตามขอบเกรนหรือผ่าเกรนก็ได้ (Intergranular or Trans granular cracking) ขึ้นกับ ระดับความเค้น และความเข้มข้นของสิ่งแวดล้อมการกัดกร่อน



รูปที่ 2.1 อ<mark>งค์</mark>ประกอบของ Stres<mark>s C</mark>orrosion Cracking

2.1.1 ลักษณะการแตกร้าวเนื่องจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อน

ความเก้นแรงดึงเป็นด้วแปรหนึ่งที่ทำให้เกิดการแตกร้าวเนื่องจากความเก้นร่วมกับ การกัดกร่อน (Stress Corrosion Cracking : SCC) ซึ่งความเก้นแรงดึงที่กระทำต่อโลหะอาจเป็น ความเก้นที่ให้กับโลหะในระหว่างใช้งาน หรือเป็นความเก้นตกก้างจากกระบวนการผลิต เช่น การ อบชุบ การเชื่อม เป็นด้น โลหะ หรือโลหะผสมส่วนใหญ่ที่เกิดการแตกร้าวเนื่องจากเนื่องจากความ เก้นร่วมกับการกัดกร่อน มักมีความด้านทานต่อการกัดกร่อนทั่วไปได้ดี เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสมอลูมิเนียม โลหะผสมไทเทเนียม เป็นด้น ซึ่งสามารถพบได้ทั้งโลหะบริสุทธิ์ (Pure metal) และโลหะผสม (Alloys) แต่ความด้านทานต่อการแตกร้าวเนื่องจากความเก้นร่วมกับการกัดกร่อน ของโลหะบริสุทธิ์สูงกว่าโลหะผสมมากจนอาจกล่าวได้ว่า SCC พบในโลหะบริสุทธิ์น้อยมากหรือ แทบไม่เกิดเลข นอกจากนี้ในความเป็นจริงชิ้นส่วนวิศวกรรมที่ทำจากโลหะส่วนใหญ่ต้องการ สมบัติทางกล เช่น ความแข็งแรง (Strength) ความแขึง (Hardness) สมบัติดังกล่าวไม่สามารถพบได้ ในโลหะบริสุทธิ์ แต่สามารถพบได้ในโลหะผสม ข้อด้อยของโลหะผสม คือ มีเฟสที่แตกต่างกัน การจัดเรียงตัวของเกรนในทิศทางต่างกัน ตลอดจนมีสารมลทิล หรือสารประกอบเชิงโลหะภายใน โครงสร้างของโลหะผสม ทำให้เกิดการกัดกร่อนได้ง่ายกว่าโลหะบริสุทธิ์ (พรวสา วงศ์ปัญญา, 2557)

2.2 X-ray LIGA (Lithographic, Galvanoformung, Abformung)

LIGA เป็นภาษาเยอรมันแปลว่าการฉายแสง (Lithography) การชุบโลหะ (Electroplating) และการสร้างแม่พิมพ์ (Molding) กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้ผลิตโครงสร้างที่มีความสูง ในระดับร้อยไมโครเมตร สามารถสร้างโครงสร้างที่มีความสูงมากกว่าความกว้าง (high aspect ratio) สิ่งที่ใช้เป็นแม่พิมพ์จะใช้สารไวแสง SU-8 พอลิอิไมด์ และ AZ ซึ่งขนาดและความสูงที่สามารถ สร้างได้จะขึ้นอยู่กับแสงที่ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์ ถ้าแสงมีพลังงานสูง (ความยาวคลื่นสั้น) จะ สามารถสร้างชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก และมีสัดส่วนความสูงต่อความกว้างมากขึ้น แสงที่นิยมใช้ เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีเอกซ์ ซึ่งรังสีเอกซ์จะมีความยาวคลื่นในช่วง 10 nm ถึง 0.01 nm จึง สามารถสร้างโครงสร้างได้เล็ก และมีความคมมากกว่ารังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นในช่วง 356 nm (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, 2560)

2.3 กระบวนการลิโชกราฟี

กระบวนการลิโธกราฟี (Lithography) หม<mark>ายถึ</mark>งการใช้กระบวนการทางเคมีในการถอดแบบ ้ลวคลายต้นแบบที่เป็นลายเส้น<mark>ทึบ</mark>แสงลงบนพื้นผิ<mark>วเรีย</mark>บ ซึ่งอาจเป็นการสร้างลวคลายลงบน ้กระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ โดย<mark>วัสดุ</mark>ดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบ ในการถอดแบบนั้นจะใช้ ้สารเคมีที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีแสงมาตกกระทบ เรียกสารดังกล่าวว่า สารไวแสง (Photoresist) สารไว<mark>แสงสามารถจำแนกออกไ</mark>ด้เป็นสองชนิด คือ สารไวแสงชนิดบวก (Positive-tone photoresist) และสารไวแสงชนิคลบ (Negative-tone photoresist) ซึ่งสารไวแสงทั้ง ้สองชนิดนั้น เมื่อมีแสงมา<mark>ตกกระทบจะทำให้คณสมบัติทางกายภ</mark>าพเปลี่ยนไปในลักษณะที่แตกต่าง ้กัน โคยสารไวแสงชนิคบวก <mark>บริเวณที่มีแสงมาตกกระทบจะ</mark>สามารถล้างออกได้ด้วยสารเกมี เหลือ ไว้เฉพาะบริเวณที่ไม่มีแสงมาตกกระทบเท่านั้น ส่วนสารไวแสงชนิดลบ บริเวณที่ไม่มีแสงมาตก กระทบจะสามารถล้างออกได้ด้วยสารเคมี เหลือไว้เฉพาะบริเวณที่มีแสงมาตกกระทบเท่านั้น ซึ่ง ้สารไวแสงที่ใช้เป็นแม่พิมพ์เปรียบเสมือนฉากรับภาพที่ฉายผ่านหน้ากากกั้นแสง ลวคลายที่ ้ปรากฏจะเหมือนหน้ากากต้นแบบทุกประการ เมื่อนำสารไวแสงไปถ้างด้วยน้ำยาถ้างสารไวแสง ้จะได้พอลิเมอร์ โดยที่ความสูงที่สามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับความหนาของสารไวแสงที่ใช้ อย่างไรก็ ตาม ข้อจำกัดของความสูงขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ด้วย โดยแสงที่มีพลังงานสูงกว่าสามารถ ้ใช้สร้างถวดถายที่มีความสูงมากกว่า ซึ่งกระบวนการถิโธกราฟีโดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ ใด้แก่ กระบวนการถิโธกราฟีด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ใช้แสงที่มีความยาวกลื่นในช่วง 365 ถึง 405 nm กระบวนการสร้างชิ้นงานด้วยสารไวแสงทั้งสองชนิด แสดงดังรูปที่ 2.2 ซึ่งจะเป็นการ เปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการใช้สารไวแสงชนิดบวกและสารไวแสงชนิดลบ



รูปที่ 2.2 การ<mark>เปรีย</mark>บเทียบสารไวแสงด้วยกระบวนการลิโธกราฟี

นอกจากนี้ กระบวนการลิโธกราฟียังมีการพัฒนากระบวนการเพื่อให้สามารถสร้างลวดลาย ที่มีอัตราส่วนความสูงมากกว่าความกว้างมากขึ้น โดยใช้แสงที่มีพลังงานสูงในการฉายผ่านหน้ากาก กั้นแสง กระบวนการนี้สามารถสร้างขึ้นงานที่มีอัตราส่วนความสูงมากกว่าความกว้างถึง 10 เท่า และแม่พิมพ์ที่ได้จะมีลวดลายที่คมชัดมากกว่าการใช้รังสีอัตราไวโอเลต แสงที่ใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่ รังสีเอกซ์ มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงประมาณ 1 nm ดังนั้นหน้ากากที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุที่รังสี เอกซ์ไม่สามารถผ่านไปได้ โดยทั่วไปจะใช้โลหะที่มีเลขอะตอมสูง เช่น ทอง และเงิน เป็นต้น หน้ากากกั้นรังสีเอกซ์นี้จะถูกสร้างด้วยกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีอัตราไวโอเลต และชุบโลหะ ลงในแม่พิมพ์ ดังนั้นฐานรองหน้ากากจึงต้องเป็นวัสดุที่รังสีเอกซ์ผ่านได้ดี (ศักดิ์ศรี สุภาษร)

2.4 หลักการเบื้องต้นในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) เป็นกระบวนการของการเกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้า เคมีประกอบด้วย ขั้วไฟฟ้า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และเครื่องกำเนิดกระแสตรง (DC.) ดังแสดง ในรูปที่ 2.3 โดยที่ขั้วไฟฟ้า (Electrode) คือ แผ่นตัวนำที่จุ่มในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ แล้วต่อกับ เซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ แบ่งเป็น ขั้วแอโนด (Anode) และ ขั้วแคโทด (Cathode) และสารละลาย อิเล็กโทรไลต์ เมื่อมีการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าสองขั้ว โดยผ่านสารละลายซึ่งมี ส่วนผสมของเกลือของโลหะที่ต้องการ โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสารละลายในทิศทางของ ไอออนบวก (อิเล็กตรอนไหลใน ทิศทางตรงกันข้าม) โลหะที่ถูกทำให้ละลายอยู่ในรูปของไอออนที่ มีประจุบวกจะวิ่งไปรับอิเล็กตรอนที่ขั้วลบหรือแคโทคเกิคเป็นอะตอมของโลหะเคลือบติคอยู่ที่ผิว ของชิ้นงาน เรียกว่าปฏิกิริยารีคักชัน ซึ่งสามารถใช้อัตราการไหลคังกล่าวเพื่อวัคอัตราการเกิคของ ปฏิกิริยาได้ ส่วนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ณ ขั้วบวกจะเป็นปฏิกิริยาออกซิเคชัน ได้ไอออนของโลหะที่ ละลายอยู่ในสารละลาย เพื่อชคเชยไอออนของโลหะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอะตอมของโลหะขณะ ชุบ

 $M \to M^{n+} + ne^-$ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (แอโนด) $M^{n+} + ne^- \to M$ ปฏิกิริยารีคักชัน (แคโนค)

เมื่อ	М	คือ	วัสดุที่เกิดป <mark>ฏิกิ</mark> ริยา
	M^{n+}	คือ	จำนวน <mark>ไออ</mark> อนของวัสดุที่เกิด <mark>ปฏ</mark> ิกิริยา
	ne ⁻	คือ	จำนว <mark>นอิเ</mark> ล็กตรอนในการเกิดปฏิกิ <mark>ร</mark> ิยา





รูปที่ 2.3 โ<mark>ครง</mark>สร้างของกระบวนก<mark>ารชุ</mark>บโลหะด้วยไฟฟ้า

2.4.1 กฎการแยกสารด้วยไฟฟ้าของฟาราเดย้

กฎการแยกสารด้วยไฟฟ้าของ ไมเคิล ฟาราเดย์ กล่าวไว้ว่า เมื่อปริมาณ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสารละลายเข้ามาในเซลล์ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณการเปลี่ยนแปลง สมมูลของสารที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าของเซลล์นั้น ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการดังนี้

$$Q = F \times No.$$
 equivalents (2.1)

เมื่อ Q คือ ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ถูกพาเข้าสู่เซลล์ มีหน่วยเป็น C

F คือ ค่าคงที่ของฟาราเคย์ มีค่าเท่ากับ 96,485 คูลอมบ์ (C) หรือ 6.022 x 10²³ อิเล็กตรอน เมื่อการไหลของกระแส (i) คงที่ที่ 1 แอมแปร์ (A) ในเวลา (t) 1 วินาที จะได้ว่า

$$Q = i x t$$
 (2.2)

ซึ่งจากสมการ (2.1) และ (2.2) จะได้ความสัมพันธ์ ดังนี้

F x No.equivalents = i x t

F x n{
$$\frac{m(g)}{MW}$$
} = Q
Mole = $\frac{Q}{nF}$

เมื่อ n คือ จำนวนโมลของอิเล็กตรอน

ดังนั้นจากกฏข้อที่หนึ่งของ<mark>ฟา</mark>ราเคย์สามารถนำมาใช้ในการควบคุมตัวแปรในการ ชุบโลหะได้ คือ กระแสไฟฟ้าและระยะเวลาในการชุบโลหะ กล่าวคือเมื่อใช้กระแสไฟฟ้ามากแต่ใช้ เวลาน้อย กับการใช้กระแสน้อยแต่ใช้เวล<mark>า</mark>มาก จะทำให้ได้ปริมาณโลหะที่ต้องการชุบเหมือนกัน

2.4.2 ความหนาแน่นกระแ<mark>สไฟฟ้า (Curre</mark>nt density)

ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าที่ขั้วลบหรือแคโทค คือกระแสที่ช่วยให้เกิดการ เคลือบที่ขั้วลบต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ โดยปกติความหนาแน่นของกระแสที่ใช้จะเป็นหน่วยต่อพื้นที่ ของชิ้นงานที่ต้องการชุบ (mA/cm²) การคำนวณหาพื้นที่ของชิ้นงานที่ต้องการชุบเพื่อหาความ หนาแน่นของกระแสที่ต้องจ่ายจะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นกระแสและพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่ต้อง พิจารณาเป็นอันดับแรกเสมอ

2.4.3 ค่าของพีเอช (pH)

การควบคุมค่าพีเอช (pH values) เป็นสิ่งสำคัญมากในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า โดย ก่าพีเอชของน้ำยาชุบ ถือก่า พีเอช 7 เป็นค่าที่น้ำยามีสภาพเป็นกลาง ค่าพีเอชตั้งแต่ 7 ลงมาจนถึง 1 เป็นก่าที่น้ำยามีสภาพเป็นกรด และตั้งแต่ 7 จนถึง 13 เป็นค่าที่น้ำยามีสภาพเป็นด่าง ซึ่งก่าพีเอชมี อิทธิพลต่อน้ำยาชุบโลหะเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ถ้าค่าของพีเอชน้อยแสดงว่าน้ำยานั้นมีสภาพเป็น กรดมากเกินไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพของแคโทดลดน้อยลง และส่งผลต่อความเงาและแนวโน้มที่ จะเกิดรูพรุนขึ้น (รัญชน์ สงวนหมู่, 2553) แต่ถ้าก่าของพีเอชมากแสดงว่าน้ำยานั้นมีสภาพเป็นด่าง มากเกินไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพของแอโนดลดน้อยลงเช่นเดียวกัน ในการชุบเคลือบ สารละลายอิเล็กโทรไลต์มักจะมีก่า pH เป็นกรด ซึ่งก่า pH ที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการชุบเคลือบ นิกเกิลจะอยู่ในช่วง 3-5 และอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 30-60 °C

2.5 การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Test) คือ การใช้เทคนิคการตรวจสอบที่ไม่ ทำลายวัสดุในการค้นหา วัด และวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ในวัสดุ ส่วนประกอบ หรือโครงสร้าง การ ทดสอบแบบไม่ทำลายเป็นที่นิยมใช้กันมาในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่ เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต และการตรวจสอบแบบไม่ทำลายยังมีประโยชน์ อย่างมากเมื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสียหายควบคู่ไปกับการตรวจสอบวิเคราะห์ทางโลหะ วิทยา การทดสอบทางกล และการทดสอบทางเคมี การใช้วิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายในการ วิเคราะห์ความเสียหายจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถตรวจสอบชิ้นงานที่เกิดความเสียหายได้ถูกต้อง แม่นยำขึ้น โดยทั่วไปผู้วิเคราะห์ความเสียหายมักจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายควบคู่ไปกับ การตรวจสอบด้วยสายตา ซึ่งเป็นการตรวจสอบโดยไม่ทำลายที่รวดเร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ตามรอย บกพร่องหรือความไม่ต่อเนื่องใด ๆ อาจเกิดขึ้นในตำแหน่งหรือขนาดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่า จึงได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย เพื่อช่วยให้สามารถมองเห็นได้ด้วย บกพร่องดังกล่าวได้ (สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์, 2556) วิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสามารถ ตรวจสอบหากวามผิดปกติหรือกวามบกพร่องในชิ้นงานได้ 3 ประเภท คือ กวามเสียหายที่ผิว ความ เสียหายใต้ผิว และสมบัติที่แตกต่างกันในวัสดุ การตรวจสอบแบบไม่ทำลายโดยทั่วไปที่นิยมใช้แบ่ง ออกเป็น 6 วิธี ได้แก่

2.5.1 วิธีตรวจสอบด้วยสายตา

วิธีตรวจสอบด้วยสายตา (Visual testing : VT) เป็นการตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้ สายตาของผู้ทดสอบเป็นหลัก การตรวจสอบด้วยสายตาเป็นการทดสอบโดยไม่ทำลายเบื้องต้นที่ สำคัญ และควรกระทำก่อนการทดสอบวิธีอื่น เนื่องจากเป็นการตรวจสอบที่ง่าย แต่ต้องใช้สายตา เป็นหลัก ซึ่งสายตาที่อ่อนล้าอาจทำให้การตรวจสอบหรือการตัดสินใจเกิดความผิดพลาดได้ จึง จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญสูง ซึ่งการตรวจด้วยสายตาสามารถตรวจสอบได้ เฉพาะบริเวณผิวหน้าเท่านั้น ผู้ตรวจสอบอาจมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการตรวจสอบได้แก่ แว่นขยาย เครื่องมือวัดความยาว เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบยังต้องกำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจมี ผลต่อการตรวจสอบด้วย

2.5.2 วิธีตรวจสอบด้วยการแทรกซึม

วิธีตรวจสอบด้วยการแทรกซึม (Penetrant testing : PT) เป็นวิธีการหารอยบกพร่อง หรือความไม่ต่อเนื่อง สามารถทคสอบได้กับวัสดุทุกชนิดที่ไม่เป็นรูพรุน เช่น พลาสติก แก้ว โลหะ เซรามิก เป็นต้น การทคสอบด้วยวิธีนี้จะอาศัยหลักของปฏิกิริยาแทรกซึม (Capillary action) ซึ่งเป็น ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ โดยการทาหรือพ่นของเหลวที่มีคุณสมบัติแทรกซึมเข้าไปตามรอยร้าว หรือรูเล็ก ๆ ได้ดี จากนั้นใช้สารเคมีหรือสารละลายที่มีคุณลักษณะคล้ายกระดาษซับพ่นหรือโรย ตรงบริเวณที่ต้องการทดสอบ หากมีรอยแตกร้าว รอยบกพร่องหรือความไม่ต่อเนื่องใด ๆ บนผิวงาน จะเกิดเป็นเส้นหรือแนวของสารย้อมสีให้เห็น ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะไม่สามารถ ทราบความลึกของรอยแตกร้าวได้

2.5.3 วิธีตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก

วิธีตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic particle testing : MT) เป็นการ ทดสอบหารอยร้าวหรือความไม่ต่อเนื่องบนพื้นผิวของวัตถุ โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำของ สนามแม่เหล็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการตรวจสอบความเสียหายแบบไม่ทำลายที่เป็นที่นิยม เนื่องจากมี ความสะดวก ให้ผลเร็ว สามารถปฏิบัติได้ที่หน้างานที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ทำความสะอาดหลัง การทดสอบได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง ในการตรวจสอบทำได้ โดยโรยผงเหล็กข้อมสีขนาดเล็กลง บริเวณที่ทดสอบ หากพบรอยแตกร้าวขนาดเล็กบนผิวชิ้นงานบริเวณดังกล่าวจะปรากฏเป็นผงเหล็ก เกาะกันเป็นเส้นตามรอยแตกร้าว แต่ข้อจำกัดของวิธีอนุภาคแม่เหล็กจะไม่สามารถทดสอบใน ชิ้นงานที่มีความหนาได้ เนื่องจากอำนาจสนามแม่เหล็กส่งผ่านลงไปไม่ถึง

2.5.4 วิธีตรวจสอบด้<mark>วยค</mark>ลื่นเสียงความถี่สูง

วิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic testing : UT) เป็นการตรวจสอบโดยใช้คลื่น เสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20,000 Hz ในการตรวจหาการแตกร้าวที่พื้นผิวและความบกพร่องภายใน โดยใช้หลักการนำคลื่นเสียงความถี่สูงนี้ไปสะท้อนกับความบกพร่องหรือความไม่ต่อเนื่องใด ๆ ใน วัสดุ ซึ่งเป็นหัวตรวจสอบเพียโซอิเลกทริก ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณทางกลหรือ เปลี่ยนจากสัญญาณทางกลเป็นสัญญาณไฟฟ้า วิธีคลื่นเสียงความถี่สูงสามารถใช้กับชิ้นงานที่มีความ หนามากได้และไม่จำกัดชนิดของรอยบกพร่องหรือความไม่ต่อเนื่อง อุแกรณ์มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย และเครื่องทดสอบรุ่นใหม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ แต่ในการ ตรวจสอบด้วยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงจำเป็นจะต้องปรับเทียบเครื่องมือก่อนการทดสอบทุกครั้ง และ การแปรผลการทดสอบจากสัญญาณ ผู้ทดสอบต้องมีทักษะและความชำนาญสูง

2.5.5 วิธีตรวจสอบด้วยรังสี

วิธีตรวจสอบด้วยรังสี (Radiographic testing : RT) เป็นวิธีที่นิยมในการตรวจสอบ หาความบกพร่องในชิ้นงานที่เกิดความเสียหาย หลักการตรวจสอบด้วยวิธีนี้จะใช้แหล่งกำเนิดรังสี เพื่อปล่อยรังสีพลังงานสูงให้ผ่านชิ้นงานที่เกิดความเสียหายบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ ส่วนที่เป็น รอยแตกในชิ้นงานจะทำให้รังสีไม่สามารถผ่านทะลุไปได้ และจะทิ้งภาพของรอยแตกไว้ในฉากรับ รังสีด้านหลังชิ้นงาน ผู้วิเคราะห์ความเสียหายจะสามารถตรวจสอบขนาดและลักษณะของรอยแตก ใด้จากรูปที่เกิดขึ้น ในการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยรังสี จะต้องใช้รังสีที่มีพลังงานสูงเท่านั้น เช่น รังสีเอกซ์ (X-ray) หรือรังสีแกมมา (Gamma ray) รังสีที่มีพลังงานสูงเหล่านี้จะสามารถทะลุ ทะลวงผ่านชิ้นงานทดสอบได้ง่าย อำนาจในการทะลุทะลวงผ่านของรังสีจะขึ้นอยู่กับความ หนาแน่นและความหนาของวัสดุ วัสดุที่มีความหนามากจะทำให้รังสีทะลุผ่านได้ยากกว่าวัสดุที่มี ความหนาน้อย ผลของความแตกต่างในการทะลุทะลวงจะแสดงถึงความแตกต่างในโครงสร้าง ภายในของวัสดุ ซึ่งจะแสดงอยู่บนแผ่นฟิล์มหรือจอแสดงผล

2.5.6 วิชีตรวจสอบโดยใช้กระแสใหลวน

วิธีการตรวจสอบโดยใช้กระแสไหลวน (Eddy current testing : ECT) เป็นหนึ่งใน หลาย ๆ วิธีที่ใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบหาความบกพร่องหรือความไม่ต่อเนื่อง ใด ๆ ในชิ้นงานทดสอบ กระแสไหลวน (Eddy current) จะถูกสร้างผ่านกระบวนเหนี่ยวนำด้วย แม่เหล็กไฟฟ้า โดยเริ่มจากการผ่านกระแสไฟฟ้าสลับในตัวนำไฟฟ้า เช่น ขดลวดทองแดงแล้วทำให้ เกิดสนามแม่เหล็กรอบตัวนำไฟฟ้า (Dacon Inspection Service, 2017)

ในการตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงาน จำเป็นจะต้องใช้หัวตรวจ (probe) ที่ ประกอบด้วยขดลวดโซเลนอยด์ และเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าสลับในขดลวดโซเลนอยด์แล้วจะทำ ให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีการขยายตัวและหดตัวสลับกันไปตามลักษณะของกระแสไฟฟ้าสลับที่ใช้ เมื่อนำชิ้นงานทดสอบที่นำไฟฟ้าไปวางไว้ในรัศมีของสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำ และเกิดกระแสไหลวนขึ้นในชิ้นงานทดสอบ กระแสไหลวนที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ทุติยภูมิ (secondary magnetic field) ซึ่งมีทิศตรงกันข้ามกับทิศของสนามแม่เหล็กปฐมภูมิใน ขดลวดโซเลนอยด์ ดังแสดงในรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 สนามแม่เหล็กทุติยภูมิที่สร้างจากกระแสไหลวน

การใช้กระแสไหลวนเพื่อตรวจสอบหาตำแหน่งของรอยแตกในชิ้นงานทดสอบ สามารถทำได้โดยการตรวจหาความไม่ต่อเนื่องในการไหลแบบวงกลมของกระแสไหลวน รอยแตก ในชิ้นงานจะทำให้กระแสไหลวนมีขนาดลดลง ดั้งนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในขนาดของกระแส ไหลวนที่ตำแหน่งใด ๆ บนชิ้นงานทดสอบ จะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของรอยแตกได้ ดังแสดงใน รูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 การตรวจสอบหารอย<mark>แตก</mark>ในชิ้นงานโดยใช้กร<mark>ะแส</mark>ใหลวน (www.thailandindustry.com)

2.6 ข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

ในการตรวจสอ<mark>บแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Test) ทั้</mark>งหมด 6 วิธี จะมีข้อดีและข้อเสีย แตกต่างกัน ดังแสดงในตางรางที่ 2.1

วิธีตรวจสอบ	ข้อดี	ข้อเสีย
วิธีตรวจสอบด้วย	 สามารถใช้ได้ง่ายสำหรับวัสดุ 	 การตรวจสอบทางตรงจำกัดอยู่
สายตา	เกือบทุกประเภท	บนผิวเท่านั้น
	• ราคาถูก	 การตรวจสอบทางอ้อมต้องการผู้
	 ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 	มีความรู้และเชี่ยวชาญสูง
	 ข้อมูลที่ได้สามารถบันทึกได้ 	 การพึ่งพาของข้อมูลที่ได้จากการ
	อย่างถาวร	มองเห็นเท่านั้น
	 สามารถทำได้อย่างอัตโนมัติ 	• ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน

ตารางที่ 2.1 ข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 🔬

ตารางที่ 2.1	ข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (ต่อ)

วิธีตรวจสอบ	ข้อดี	ข้อเสีย
วิธีตรวจสอบด้วย	 ง่ายในการใช้งาน 	 ตรวจสอบได้เฉพาะผิวที่แตก
การแทรกซึม	 สามารถใช้ได้กับวัสดุหลาย ๆ 	เท่านั้น
	ประเภท	 วัสดุต้องมีผิวเรียบ ไม่มีช่องว่าง
	• สามารถตรวจสอบพื้นผิวขนาด	 การทำความสะอาคผิวก่อนการ
	ใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่าย	ทคสอบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
	ใม่แพง	 ต้องใช้กระบวนการหลายขั้นตอน
	• สามารถตรวจส <mark>อบ</mark> อุปกรณ์ที่มี	ภายใต้ภาวะควบคุม
	รูปร่างซับซ้อนได้	 Smearing ของโลหะอาจเกิดขึ้น
	• สามารถเห็นความเสียหายได้	ใด้จากการขัดชิ้นงาน ทำให้ไม่
	โดยตรงบนผิวของชิ้นงาน	สามารถตรวจสอบได้ อาจต้องทำ
	 การลงทุนครั้งแรกสำหรับอุปกรณ์มี 	การกัดกรดก่อนที่จะตรวจสอบ
	ราคาไม่แพง	 จำเป็นต้องทำความสะอาคชิ้นงาน
	• สาม <mark>ารถ</mark> นำอุปกรณ์ไปตรวจ <mark>สอบ</mark>	หลังการตรวจสอบ
	ภาคสนามได้	
วิธีตรวจสอบด้วย	• สามารถตรวจสอบได้ทั้งบนผิว	ใม่สามารถตรวจสอบวัสดุที่ไม่ใช่
อนุภาคแม่เหล็ก	และใต้ผิว	เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม
	• สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่มี	<mark>หร</mark> ือเหล็กกล้าไร้สนิม
C,	รูปร่างซับซ้อนได <mark>้</mark>	• ถ้าต้องการตรวจสอบชิ้นงานที่มี
71	• ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด	ขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่
	อย่างดีก่อนการตรวจสอบเมื่อเทียบ	มีกำลังสูง
	กับวิธีอื่น	 ชิ้นงานบางอย่างอาจต้องทำการ
	 สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 	กำจัดผิวเคลือบก่อนทำการตรวจสอบ
	และเห็นผลได้ง่ายบนผิวของชิ้นงาน	• มีความสามารถจำกัดในการ
	• ราคาไม่แพง	ตรวจสอบรอยแตกใต้ผิว ความลึก
	• สามารถนำอุปกรณ์ไปตรวจสอบ	ที่มากที่สุดคือ 0.6 นิ้ว
	ภาคสนามได้	 การเรียงตัวระหว่างฟลักซ์แม่เหล็ก
		และทิศทางของการตรวจสอบต้อง
		เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วิธีตรวจสอบ	ข้อดี	ข้อเสีย
วิธีตรวจสอบด้วยรังสี	• สามารถตรวจสอบได้สำหรับ	 ต้องมีการอบรมและฝึกฝนเป็น
	วัสดุทุกชนิดและทุกความหนาแน่น	อย่างดีก่อนใช้งาน
	• สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่มี	 ต้องสามารถเข้าถึงชิ้นงานได้ทั้ง
	ส่วนประกอบย่อย ๆ	สองค้าน
	 มีการเตรียมผิวของชิ้นงานน้อย 	 ต้องระวังทิศทางของการแผ่รังสี
	ที่สุด	ของอุปกรณ์ และทิศทางของรอย
	 ไวต่อการเปลี่ยน<mark>แป</mark>ลงความหนา 	แตก
	การกัดกร่อน รู <mark>รอยแต</mark> ก และการ	• ไม่สามารถหาความลึกของรอย
	เปลี่ยนความหน <mark>าแน่นขอ</mark> งชิ้นงาน	แตกได้จากการตรวจสอบเพียงมุม
	 สามารถตรวงสอบได้ทั้งบนผิว 	เดียว
	และใต้ผิว	 การลงทุนในอุปกรณ์ครั้งแรกมี
	 สามารถบันทึกผลการตรวจสอบ 	ราคาสูง
	ได้อย่า <mark>งถา</mark> วร	
วิธีการตรวจสอบโดย	 ไวต่อรอยแตกขนาดเล็ก 	 ต้องเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าได้เท่านั้น
ใช้กระแสไหลวน	• สามารถตรวจสอบตำหนิทั้งบน	
	<mark>ผิวและใต้ผ</mark> ิวได้แต่ไม่ลึกมาก	ได้
	 สามารถรู้ผลการตรวจสอบทันที 	• ต้องการความชำนาญและการ
C,	 อุปกรณ์ในการตรวจสอบสามารถ 	ฝึกฝนอย่างมากของผู้ทดสอบ
77	ขนย้ายได้ง่าย	 การแต่งผิวและความหยาบของ
	 สามารถใช้วิธีนี้กับการตรวจสอบ 	ผิวอาจทำให้ข้อมูลที่ได้รับผิดพลาด
	อื่น ๆ ได้อีกนอกเหนือจากหาตำหนิ	ได้
	ในชิ้นงาน	• จำเป็นต้องมีมาตรฐานในการ
	 ไม่จำเป็นต้องให้หัวทดสอบของ 	อ้างอิ่งเปรียบเทียบ
	เครื่องสัมผัสกับผิวของชิ้นงาน	 จำกัดความลึกของการตรวจสอบ
	• สามารถตรวจสอบวัสคุนำไฟฟ้า	 ไม่สามารถตรวจสอบรอยแตกที่
	ที่มีขนาดใหญ่และรูปร่างซับซ้อน	งนานไปกับทิศทางของกระแส
	ได้	ใหลวน

ตารางที่ 2.1 ข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (ต่อ)

วิธีตรวจสอบ	ข้อดี	ข้อเสีย
วิธีตรวงสอบด้วยคลื่น	• สามารถตรวจสอบรอยแตกได้	 คลื่นเสียงอัลตราโซนิกต้องสามารถ
เสียงความถี่สูง	ทั้งบนผิวและใต้ผิวชิ้นงานทคสอบ	เข้าถึงและผ่านผิวของชิ้นงานได้
	• สามารถตรวจสอบรอยแตกได้	• ต้องมีการอบรบ และฝึกฝนเป็น
	ในระดับความลึกที่ลึกมากว่าวิธีการ	อย่างดีก่อนการใช้งาน
	ตรวจสอบอื่น ๆ	 โดยปกติต้องการวัสดุตัวกลาง
	• สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้	เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
	จากด้ำนเดียว	ส่งผ่านคลื่นเสียงไปสู่ชิ้นงานทคสอบ
	 มีความถูกต้อง<mark>แม่นยำ</mark>สูงในการ 	• ไม่เหมาะสมที่จะใช้ตรวจสอบ
	หาตำแหน่งและ <mark>ขนาดขอ</mark> งรอยแตก	วัสดุที่มีผิวหยาบ รูปทรงไม่แน่นอน
	 มีความต้องการไม่มากในการ 	ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมาก โดยเฉพาะ
	เตรียมชิ้นงา <mark>นก่อ</mark> นทคสอ <mark>บ</mark>	อย่างยิ่งชิ้นงานที่มีความบางและมี
	 สามารถได้ผลการทดสอบทันที 	โครงสร้างไม่สม่ำเสมอเป็นเนื้อ
	 สามารถเห็นภาพรายละเอียดของ 	เดียวกัน
	รอยแตกได้	• ใม่เหมาะสมที่จะใช้ตรวจสอบ
	• สามารถใช้ในการวัดความหนา	ชิ้นงานเหล็กหล่อ และ โลหะอื่นที่มี
	ของชิ้นงานได้ด้วย	เกรนหยาบ เนื่องจากความสามารถ
		ในการส่งผ่านเสียงที่ต่ำ และสัญญาณ
C.		รบกวนที่มาก
57	5.	• อาจไม่สามารถตรวจสอบรอย
	^{ุ ก} ยาลัยเทคโนโลยี	แตกที่ขนาดไปกับคลื่นเสียง
		• ต้องการชิ้นงานมาตรฐานที่ใช้
		อ้างอิงเพื่อทำการสอบเทียบ และ
		เปรียบเทียบลักษณะของรอยแตก

ตารางที่ 2.1 ข้อดีและข้อเสียของการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (ต่อ)

2.7 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

อัจฉราพร ศรีอ่อน (2559) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราค (Scanning Electron Microscope: SEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ศึกษาโครงสร้างภายนอกหรือพื้นผิวของตัวอย่าง ภาพ ที่ได้จากกล้อง SEM เป็นภาพเสมือน 3 มิติ กำลังขยาย 2x-1,000,000 x ทำให้สามารถระบุลักษณะ พื้นผิวของชิ้นงานได้อย่างชัดเจน



รูปที<mark>่ 2.6 แสดงส่วนประกอบและหลัก</mark>การ<mark>ทำงา</mark>นของ SEM

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของ SEM ดังแสดงในรูปที่ 2.6 ส่วนบนสุดเป็น แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนที่เรียกว่า ปืนอิเล็กตรอน (electron gun) อิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดจะถูก เร่งให้เคลื่อนที่ลงมาตามคอลัมน์ซึ่งมีสภาพสุญญากาศด้วยความต่างศักย์เร่ง (Accelerating Voltage) ในช่วง 0-30 kV โดยทิศทางการเคลื่อนที่จะถูกควบคุมด้วยเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic lens) 2 ชุด หรือมากกว่า และปริมาณของอิเล็กตรอนจะถูกควบคุมโดยแอพเพอร์เจอร์ (aperture) หรือช่องเปิด ซึ่งมีขนาดต่าง ๆ กัน ตามลักษณะการใช้งาน

ดนัย กิจชัยนุกูล (2547) เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าชุดแรกเรียกว่า เลนส์คอนเดนเซอร์ (Condenser lens) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดต่อการควบคุมทัศนศาสตร์อิเล็กตรอน (electron optics) เพราะเป็น เลนส์ที่ทำหน้าที่บีบอิเล็กตรอนที่วิ่งลงมาจากแหล่งกำเนิดให้เป็นลำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กลง ส่วนเลนส์วัตถุ (Objective lens) ซึ่งเป็นเลนส์สุดท้าย ทำหน้าที่ โฟกัสลำอิเล็กตรอน (electron beam) ให้ไปตกบนผิวของตัวอย่าง โดยมีสแกนคอยส์ (scan coil) ทำหน้าที่กราดลำอิเล็กตรอนให้ ไปบนพื้นผิวตัวอย่างภายในกรอบพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ซึ่งพื้นที่ผิวของตัวอย่างบริเวณที่ถูกยิงด้วยลำ อิเล็กตรอนนี้จะเกิดสัญญาณ (Signal) ต่าง ๆ ขึ้นหลายชนิดในเวลาเดียวกัน และ SEM จะมีอุปกรณ์ สำหรับตรวจจับสัญญาณ (Detector) ชนิดต่าง ๆ แล้วส่งไปประมวลผลเป็นภาพแสดงบนจอภาพ ต่อไป ซึ่งตัวอย่างสัญญาณที่เกิดขึ้นนั้น ได้แก่ อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electrons : SE) สัญญาณชนิดนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นผิวของตัวอย่างเป็นสัญญาณที่ถูกนำมาใช้ในการ สร้างภาพมากที่สุด ภาพที่ได้จากสัญญาณชนิดนี้เรียกว่า ภาพอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron Image : SEI) ส่วนอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Back Scattered Electrons : BSE) จะให้ข้อมูล เกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีบนผิวของตัวอย่าง และแสดงให้เห็นลักษณะความสูงต่ำของพื้นผิว

จุดเด่นของ SEM คือ สามารถแยกแยะเชิงระยะได้มาถึง 0.2 นาโนเมตร และสามารถบีบลำ อิเล็กตรอนให้เป็นมุมแคบ ๆ ได้ ทำให้ได้ภา<mark>พที่</mark>มีความชัดลึกสูง

2.8 การวิเคราะห์ชาตุและองค์ประกอบ

การวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS) เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยสเปก โทรเมตรีรังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงานที่ ใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กต<mark>รอน</mark>แบบส่องกราค (SEM) (คลฤดี โตเย็น)



รูปที่ 2.7 แสดงการเกิดสเปกตรัมรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ

หลักการของ EDS คือ เมื่อลำอิเล็กตรอนชนกับตัวอย่างทคสอบจะทำให้เกิดการแตกตัวเป็น ใอออน (Ionization) และผลักให้อิเล็กตรอนของตัวอย่างหลุดออกมาจากอะตอม อิเล็กตรอนที่อยู่ใน วงโกรจรชั้นถัดไปจะเข้ามาแทนที่ และปล่อยพลังงานออกมาในรูปรังสีเอกซ์ เรียกว่า รังสีเอกซ์แบบ แกแรกเทอริสติก (Characteristic X-ray) คังแสคงในรูปที่ 2.7 เมื่อรังสีเอกซ์เข้าสู่หัววัค Silicon drift detectors (SSD) หัววัคจะสร้างสัญญาณไฟฟ้าซึ่งเป็นสัคส่วนโคยตรงกับพลังงานของรังสีที่ตกกะ ทบ โคยสัญญาณจะถูกส่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินและรายงานค่าสเปกตรัมรังสีเอกซ์

การวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์แบบ EDS สามารถวิเคราะห์ได้ 3 แบบ คือ การวิเคราะห์ แบบ Point analysis การวิเคราะห์แบบ Line scan analysis และการวิเคราะห์แบบ Mapping analysis ซึ่งเทคนิค EDS สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Element Analysis) เป็นการวิเคราะห์หาธาตุบนตัวอย่าง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ธาตุได้ ตั้งแต่ boron (B) ถึง uranium (U) แต่ไม่ได้บอกว่าแต่ละธาตุมีกี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนการวิเคราะห์เชิง ปริมาณ (Quantitative Element Analysis)) เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุในตัวอย่าง สามารถ บอกได้ว่าแต่ละมีธาตุมีกี่เปอร์เซ็นต์

2.9 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Noritaka Yusa et al. (2012) ได้ศึกษาการสร้างรอยแตกร้าวที่ตอบสนองต่อการทดสอบ แบบไม่ทำลายตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคลิโธกราฟีในการผังความต่อเนื่องของการปลอมแปลงภายใน วัสดุ โดยใช้การเชื่อมแบบ solid state ซึ่งตัวอย่างที่มีรอยแตกร้าวถูกสร้างขึ้นโดยใช้สแตนเลส austenitic 316 แต่ละบล็อกมีขนาด 20 x 50 x 40 mm ฟิล์มโลหะที่ใช้ทำจากฟิล์มสเตนเลส austenitic 316 ความหนาของฟิล์มเท่ากับ 50 µm โดยใช้ photomasks ติดบนพื้นผิวของฟิล์ม และใช้ กระบวนการลิโธกราฟฟิโดยใช้แสง UV เพื่อถ่ายทอดลวดลายที่อยู่บน photomasks ล้างแช่ฟิล์มใน Etchant ที่อุณหภูมิ 45°C เพื่อให้ฟิล์มมีลวดลายตามที่ออกแบบไว้ แล้วใช้เตาสุญญากาสอุณหภูมิสูง ในการเชื่อมลายขนาด 20 × 7 × 0.4 mm โดยตั้งเตาเริ่มจากอุณหภูมิห้องไปจนถึงอุณหภูมิ 1000°C ใช้อัตราการขึ้นของอุณหภูมิ 20°C ต่อนาที และก้างไว้ที่อุณหภูมิ 1000°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้น ลดอุณหภูมิลงที่อุณหภูมิห้องโดยการระบายความร้อนด้วยเตา ซึ่งใช้ความดัน 4 MPa และต่ำกว่า 2 Pa ตามลำดับ เมื่อนำลายที่ได้ไปส่องผ่านกล้องจุลทรรสน์แบบแสง พบว่าความกว้างที่แท้จริงของ ลายมีขนาดใหญ่ถึง 0.7 mm และครวจสอบ Eddy current พบว่าสัญญาน Eddy current ที่ได้จากการ วัดที่ความถึ่ต่ำกับความถี่ที่สูงขึ้นมีการกระจายด้วของความด้านทานไฟฟ้าในทิสทางเชิงลึก เช่นเดียวกับการกัดกร่อนของความเกรียดที่เกิดขึ้น



รูปที่ 2.8 รอยแตกร้าวจากเทคนิคลิโธกราฟี (Noritaka Yusa et al. 2012)

Noritaka Yusa et al. (2016) ได้ศึกษาการสร้างรอยแตกร้าวจำลองโดยใช้เทคโนโลยีการ พิมพ์แบบ 3D และมีสัญญาณการตอบสนอง Eddy Current คล้ายกับสเตนเลส 316L ในการศึกษานี้ ใช้ผงสเตนเลส 316L มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25-30 µm ละลายลงบนแผ่นสเตนเลสที่มีขนาด 70 x 45 x 7 mm โดยใช้เลเซอร์ที่มีความเข้มข้น 200 วัตต์ พบว่ารอยแตกมีขนาดประมาณ 0.48-0.53 mm พื้นผิวไม่เรียบ มีความโค้งเล็กน้อย และผงสเตนเลสละลายไม่สมบูรณ์ และได้รับการยืนยันจาก เครื่อง Eddy current ในการตรวจสอบสมบัติ การตรวจสอบภาพ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่ง ความหนาแน่นของตัวอย่างมีค่าเท่ากับ 77 กรัมต่อลูกบากศ์เซนติเมตร (96% ของความหนาแน่น ของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิด austenitic 316) เห็นได้ชัคว่าตัวอย่างที่เตรียมได้ไม่มีความเป็นแม่เหล็ก ข้อดีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะพิจารณาว่าตัวอย่างนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับ เหล็กกล้าไร้สนิมชนิด austenitic 316



รูปที่ 2.9 รอยแตกร้าวจำลองจากการพิมพ์แบบ 3D (Noritaka Yusa et al. 2016)

Cherdpong Jomdecha et al. (2018) ได้ศึกษาการใช้เทคนิค X-ray LIGA ในการสร้าง SCC เถียนแบบ เนื่องจากสามารถควบคุมขนาดและรูปร่างของ SCC ได้ ซึ่งรูปร่างของ SCC มีขนาดความ ยาวเท่ากับ 10 mm ความหนา 0.25 mm จากนั้นรูปแบบที่เตรียมไว้จะถูกแทรกเข้าไปในเหล็กกล้า ผสมสเตนเถสและผง Sn โดยใช้เครื่องกวนเชิงกลเป็นเวลา 10 นาที ส่วนผสมทั้งหมดถูกเทลงใน แม่พิมพ์ เผาที่อุณหภูมิ 1100°C เป็นเวลา 90 นาที ในเตาสุญญากาศ พบว่ารูปร่างและขนาดของ SCC ลอกเลียนแบบมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยหลังจากการเผา



รูปที่ 2.10 รอยแต<mark>กจำ</mark>ลองจากเทคนิค X-ray LIGA (Cherdpo</mark>ng Jomdecha et al. 2018)

Noritaka Yusa et al. (2007) ได้รวบรวมสัญญาณ Eddy current จากการกัดกร่อนของ กวามเครียดจำลอง โดยการเตรียมแผ่นเหล็กสเตนเลส 316 ที่มีรอยแตกร้ำวความเค้นกัดกร่อน 3 แผ่น การศึกษานี้ใช้รอยแตกร้าวเป็นจุดเริ่มต้นของการกัดกร่อนของความเครียด โดยการแช่ในกรด โพลีทีออน เพื่อให้เกิดการกัดกร่อนของความเค้น ความยาวของรอยแตกประมาณ 15, 27 และ 13 mm แผ่นสเตนเลสมีขนาด 160 x 100 x 15 mm การตรวจสอบ Eddy current จะใช้หัววัดความถี่ต่ำ ถูกขับเคลื่อนด้วยความถี่ 10, 20 และ 50 kHz และความถี่สูงสุด คือ 50, 100 และ 400 kHz ตัว ตรวจวัดยึดติดกับแกน xyz โดยใช้เครื่อง Eddy current รุ่น aect-2000s เพื่อกระตุ้นการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบพบว่ามีการทดสอบแบบทำลายตัวอย่าง เพื่อให้เห็นรูปที่แท้จริงของการแตกร้าว การทดสอบแบบทำลายตัวอย่างยืนยันว่าพบรอยร้าวปริมาตรน้อย ความลึกสูงสุดของการแตกร้าวมี ค่า 5.9, 7.4 และ 4.3 mm ตามลำดับ
Noritaka Yusa et al. (2007) และคณะ ได้ศึกษาการสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลขของการ แตกร้าวการกัดกร่อนของความเก้น โดยการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบจำนวน 10 ชิ้น ทำจากสเตน เลส 316 มีความหนา 10 mm รอยแตกร้าวถูกสร้างขึ้นด้วยการดัดโก้งแบบสี่จุด การกัดกร่อนของ ความเก้นเกิดจากการอัดแผ่นด้วยการดัดสามจุด และจุ่มลงในสารละลาย MgCl₂ 42% ที่เดือด และ ตรวจสอบด้วย Eddy current รุ่น aect2000s โดยใช้หัววัดชนิด Differential plus point เพื่อยืนยัน ความถูกต้องของรอยแตก และมีการจำลองเชิงตัวเลขโดยใช้สูตร FEM-BEM เพื่อประเมินก่าการนำ ไฟฟ้าและความกว้างของรอยแตก พบว่ารอยแตกร้าวสามารถจำลองเป็นพื้นที่ที่มีก่าการนำไฟฟ้า เท่ากับหรือเข้าใกล้ศูนย์ และมีความกว้างเท่ากับ 0.2 mm

Wenlu Cai et al. (2017) ได้ศึกษาการกระจายตัวของการนำไฟฟ้าของรอยแตก SCC เพื่อ เพิ่มความแม่นยำของการประเมินผลแบบไม่ทำลายเชิงปริมาณในการวัดขนาดการกัดกร่อนของ ความเครียด (SCC) ด้วยเทคนิคการทดสอบ Eddy Current (ECT) ในการทดสอบนี้ได้สร้างรอยแตก SCC ขึ้นมา 2 ชิ้น โดยกำหนดให้เป็นชิ้นงานทดสอบหมายเลข 10 และหมายเลข 14 ชิ้นงานทดสอบ ถูกสร้างขึ้นจากสเตนเลส 316 ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และ โรงงานเคมี ชิ้นงาน ทดสอบถูกตัดเฉือนด้วยไฟฟ้า (EDM) บริเวณกึ่งกลางของแผ่นสเตนเลส 316 โดยมีความลึก 0.5 mm ความกว้าง 0.3 mm และความยาว 10 mm แผ่นชิ้นงานทดสอบมีความยาว 200 mm ความกว้าง 100 mm และความหนา 10 mm จากนั้นนำชิ้นงานทดสอบไปแช่ในสารละลาย 42% MgCl₂ ที่ อุณหภูมิ 145°C เป็นเวลา 42 ชั่วโมง และ 15 ชั่วโมงสำหรับชิ้นทดสอบหมายเลข 10 และ No.14 ตามลำดับ ตัวอย่าง SCC สองแผ่นถูกตัดออกและหั่นเป็นส่วนระนาบบาง ๆ ขัดอย่างระมัดระวังและ ฝังในกระบอกเรซิ่น

Donald W Johnson et al. (2012) ได้ศึกษาการใช้แผ่นฟิล์ม (Thick Dry Film Sheets: TDFS) ของ SUEX ในการสร้างลวดลายด้วยกระบวนการลิโธกราฟิด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีเอกซ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับพารามิเตอร์ของกระบวนการให้เหมาะสม โดยเกลือบแผ่นฟิล์ม SUEX ลง บนแผ่นซิลิกอน ซึ่งใช้เครื่องเกลือบบัตรสำนักงานที่เรียบง่าย ในการเกลือบจะถูกตั้งก่าความเร็วที่ 1ft/นาที ที่อุณหภูมิ 65-75°C จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 65-70°C เป็นเวลา 10-15 นาที และอบต่อที่ อุณหภูมิ 85-95°C เป็นเวลา 2-5 นาที ด้วยอัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 3°C/นาที เพื่อให้พื้นผิวมี ความเรียบและยึดเกาะกับแผ่นซิลิกอนได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นนำไปฉายรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี เอกซ์เพื่อถ่ายทอดลวดลาย จากนั้นนำไปอบอีกครั้ง (hard bake) ที่อุณหภูมิ 85-95°C เป็นเวลา 2-5 นาที โดยโกรงสร้างจุลภากที่ได้มีความหนา 250 µm มีความสูงตั้งแต่ 100-1000 µm ซึ่งแสดงให้เห็น ถึงความเป็นไปได้ของวัสดุใหม่นี้ในการสร้างโครงสร้างจุลภาคได้ Rungrueang Phattanakun et al. (2013) ได้ศึกษาการสร้างช่องทางไหลจุลภาคโดยใช้ กระบวนการ X-ray LIGA และให้รังสีเอกซ์พลังงานสูงแทรกซึมเข้าไปใน SU-8 จะได้เป็นแม่พิมพ์ ขึ้นมา จากนั้นแม่แบบแม่พิมพ์จะถูกเติมด้วยนิกเกิล โดยใช้เทคนิคการชุบด้วยไฟฟ้าโดยใช้ความ หนาแน่นกระแส 10 mA/cm² ที่อุณหภูมิ 60°C โครงสร้างนิกเกิลสามารถยึดติดกับพื้นผิวและใช้เป็น แม่พิมพ์โลหะในการจำลองแบบ PDMS สำหรับการใช้งาน microfluidic ได้

Ming Zhao et al (2020) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสม่ำเสมอของชั้นความหนาในการ ชุบโลหะ ทดลองโดยใช้น้ำยาชุบนิกเกิลอุณหภูมิ 50 °C ค่าพีเอช 3.8 และใช้ความหนาแน่นของ พลังงาน megasonic ที่ 1.6 W/cm² และไม่ใช้ megasonic ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าและเวลา ในการทดลองคือ 1.5 A/dm² และ 2 ชั่วโมง ตามลำดับ ผลของการทดลองพบว่าชั้นความหนาในการ ชุบโลหะที่มีการใช้ megasonic จะมีความสม่ำเสมอและมีความหนาน้อยกว่า นอกขากนี้ยังพบว่าการ ปั้นโดยใช้ megasonic สามารถกำจัดฟองไฮโครเจนที่ผิวของงานชุบได้

Xinyu Zhang et al (2016) ได้ศึกษาการประสานอิเล็กโทรดของ Ni-W และเพชร ทดลองใน อ่างชุบ 200 มิลลิลิตร ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการชุบประกอบด้วย NiSO₄6H₂O 18 g/L, Na₂WO₄2H₂O 53 g/L, Na₃C₆H₅O₇2H₂O 168 g/L, NH₄Cl 31 g/L, NaBr 18 g/L, ผงเพชร 0, 1, 2, 5, 10 และ 20 g/L อนุภาคของเพชรมีขนาดเฉลี่ย 0.8 และ 3 ไมโครเมตร อุณหภูมิของสารละลายคือ 75°C ค่าพีเอช เท่ากับ 8.9 ใช้เหลีกกล้าคาร์บอนเป็นแกโทด ก่อนการชุบพื้นผิวเหลีกจะถูกล้างทำความสะอาดด้วย NaOH, HCI และน้ำกลั่น และเปิดการใช้งานใน HCI 14% พื้นผิวเหลีกถูกปิดด้วยเทปลนวนเพื่อให้ มีพื้นที่สัมผัส 4 cm² พื้นผิวเหลีกและแผ่นตาข่ายเคลือบ Pt-Fe มีระยะห่าง 35 มิลลิเมตร ถูกแช่ใน แนวนอนสูงจากพื้นอ่าง 200 มิลลิลิตร ความหนาแน่นของกระแสดงที่ (0.05, 0.1, 0.15 และ 0.2 A/cm²) พบว่าการกระจายตัวของอนุภาคเพชรเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ปริมาณของเพชรเพิ่มมากขึ้น เมื่อความเข้มข้นของเพชรในอ่างตั้งแต่ 1-5 g/L ในขณะที่อนุภาคของเพชรที่มากกว่า 5 g/L ขึ้นไป ปริมาณของเพชรมีก่าดงที่ และเมื่อดูภาพตัดขวางพบว่าความหนาของสารเคลือบเพิ่มขึ้นตามความ หนาแน่นของกระแส ความหนาของสารเกลือบผิวประมาณ 25-70 ไมโครเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข การสะสมที่แตกต่างกัน

Narasimman et al. (2011) ได้แนะนำให้วางขั้วไฟฟ้าในแนวนอน โดยวางขั้วลบไว้ที่ขั้วบวก การจัดเรียงแบบนี้เรียกว่าเทคนิคการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า เทคนิคนี้จะช่วยให้อนุภาคสามารถ ตกตะกอนได้ง่าย เนื่องจากแรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้ากระทำในแนวตั้งทิศทางเดียวกัน ในขณะที่เทคนิคการชุบทั่วไปแรงแม่เหล็กไฟฟ้าถูกรบกวนโดยแรงโน้มถ่วงในทิศตั้งฉาก เมื่อ ทำงานกับการเคลือบ Ni-Sic พบว่าเปอร์เซ็นต์ของปริมาณ Sic ในการเคลือบเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ เทคนิคการชุบทั่วไป Nik et al. (2016) ได้ใช้เทคนิคการชุบด้วยไฟฟ้าแบบกระแสตรงในการเคลือบ Ni/Al₂O₃ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุด นอกจากนี้ Feng et al. (2008) ได้ทคสอบการเคลือบ Ni-Al₂O₃ โดยใช้เทคนิคดังกล่าว พบว่าความแข็งของอนุภาคไม โครดีขึ้นและอัตราการสึกหรอต่ำกว่า การชุบเคลือบด้วยเทคนิคทั่วไป

Zheng & An (2008) ได้ทำการเคลือบ Zn-Ni/Al₂O₃ โดยการใช้ฮอร์นอัลตราซาวด์ ในอิเล็กโทรไลต์ เพื่อสร้างอัลตราโซนิกและฟองอากาศ พวกเขาพบว่าการเพิ่มพลังอัลตรา โซนิกจาก 0 ถึง 0.7 W/cm² จะช่วยเพิ่มอนุภาคของ Al₂O₃ ในการเคลือบจาก 4.5 เป็น 8.9 wt% และสามารถลดการรวมตัวดันของอนุภาค Al₂O₃ ได้ โดยเชื่อว่าคลื่นอัลตราโซนิกเป็นตัวเร่ง การเคลื่อนที่ของอนุภาคนาโน Al₂O₃ ที่มีต่อแคโทด

Wu et al. (2004) ศึกษาผลของความหนาแน่นกระแส ไฟฟ้าต่อการชุบเคลือบ Ni-Co/Al₂O₃ เปอร์เซ็นต์สูงสุดของปริมาณ Al₂O₃ ได้รับที่ความหนาแน่นกระแส 3 A/dm² Z. Abdel-Hamid (1998) ได้ศึกษาการชุบเคลือบนิกเกิลที่อุณหภูมิ 50-60 °C ใช้ค่า pH 7.5 พบว่าอนุภาคของนิกเกิลมีการยึด เกาะที่ดีขึ้น

จากการรวบรวมวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจำลอง รอยแตกร้าวทำได้ละเอียดเพียง 100 ไมโกรเมตรขึ้นไปเท่านั้น เพื่อพัฒนารอยแตกร้าวลอกเลียนแบบ ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบ โดยใช้ เทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟฟี (X-ray Lithography) ซึ่งจะให้ความละเอียดของรอยแตกร้าวที่ดีและมี ความยึดหยุ่นของรูปทรงรอยแตกใกล้เกียงกับ SCC ที่เกิดขึ้น และใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) ในการสร้างก้อนสเตนเลส ซึ่งจะส่งผลต่อเกณฑ์การควบคุมการทดลองว่าสมบัติที่ ตอบสนอง Eddy current จะต้องใกล้เกียงกับ action การตรวจสอบสมบัติการตอบสนองต่อ Eddy current ในการทดสองจะใช้สเตนเลสเกรด 304 เป็นมาตรฐานในการสอบเทียบกับชิ้นงาน เนื่องจาก เป็นสเตนเลสกลุ่มเดียวกันกับสเตนเลสเกรด 316L คือ Austenitic stainless steel และมีส่วนผสม ทางเคมีที่ใกล้เกียงกันกับสเตนเลสเกรด 316L ที่อี Austenitic stainless steel และมีส่วนผสม กางเคมีที่ใกล้เกียงกันกับสเตนเลสเกรด 316L คือ Austenitic stainless steel และมีส่วนผสม กางเคมีที่ใกล้เกียงกันกับสเตนเลสเกรด 316L ก้องบบรางจันงาน แต่ในสเตนเลสเกรด 316L จะมีธาตุโมลิดินัมเพิ่มเข้าไป ซึ่งจะช่วยให้ทนต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้สูงขึ้น เนื่องมาจาก ส่วนผสมทางเคมีที่ใกล้เกียงกันจึงสามารถใช้สเตนเลสเกรด 304 เป็นมาตรฐานในการสอบเทียบกับ

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสร้างรอยแตกร้าวลอกเลียนแบบ เพื่อใช้ตรวจสอบการแตกร้าว งองชิ้นงานโดยเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลายตัวอย่าง ซึ่งใช้กระบวนการลิโธกราฟีในการ สร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบ เนื่องจากสามารถสร้างชิ้นส่วนที่มีอัตราส่วนความสูงมากกว่าความ กว้าง (High-aspect ratio) กระบวนการสร้างรอยแตกร้าวในงานวิจัยนี้ มีกระบวนการหลักที่ เกี่ยวข้อง คือ กระบวนการลิโธกราฟี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสี อัลตราไวโอเลต กระบวนการลิโธกราฟี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการชุบโอหะด้วยไฟฟ้า ซึ่งใน การทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบด้วยกระบวนการลิโธกราฟี และการซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบไว้ภายในก้อนสเตนเลสด้วยการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ในการ ดำเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้

สึกษาและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

 กำหนดบึงจัยและออกแบบการทดลองสำหรับการสร้างก้อนสเตนเลสด้วยกระบวนการ ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

การออกแบบและสร้างรอยแตกร้าวด้วยกระบวนการลิโธกราฟี

 4. การชุบโลหะเพื่อซ่อนรอยแตกร้าวไว้ภายในก้อนสเตนเลสด้วยกระบวนการชุบโลหะ ด้วยไฟฟ้า

จากรูปที่ 3.1 แสดงแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยสำหรับการศึกษาการสร้างรอย แตกร้าวสเตนเลสเลียนแบบด้วยกระบวนการเอกซเรย์ลิโธกราฟี



รูปที่ 3.1 แผนผังการคำเนินงาน

3.1 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย

1) ผงโลหะสเตนเลส เกรด 316L

ผงสเตนเลส เกรค 316L (รูปที่ 3.2) มีขนาด 10-20 ใมโครเมตร โดยมีโครงสร้าง จุลภาคดังรูปที่ 3.3 และมีส่วนผสมทางเคมีโดยทั่วไป ดังตารางที่ 3.1



รูปที่ 3.2 ผงสเตนเลส เกรด 316L



รูปที่ 3.3 โครงสร้างจุลภาคของผงสเตนเลส เกรค 316L จาก SEM

Material	Composition	Element (wt-%)												
		Fe	Cr	Ni	С	Si	Мо	Mn	Al	Р	S	Sn	0	Cl
SUS 316L	Nominal ⁽¹⁾	-	16-18	12-15	0.03	1	2-3	2	-	0.045	0.03	-	-	-
	Measured ⁽²⁾	61.7	18.5	12.0	2.7	2.2	2.1	-	0.8	-	-	-	-	-
Sn	Nominal ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-		-	-	100	-	-
	Measured ⁽²⁾	-	-	-	2.3	2	-	-	0.5	-	-	91.0	6.1	-
Nickel Solusion	Nominal ⁽⁴⁾	-	-	18.1	6.2	-		-	0.1	-	11.7	-	61.1	2.7
	Measured ⁽²⁾	-	-	30.0	3.7	(-	-	-	1.8	-	12.3	-	49.3	2.9

^วจักยาลัยเr

าลยีสุรมาร

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมทางเกมีของผงโลหะสเตนเลส เกรด 316L ผงดีบุก และน้ำยาชุบนิกเกิล

*หมายเหตุ: 1. JISG4303 Standard

- 2. จากเทคนิค SEM/EDS
- 3. Data sheet Sn pure 100%

4. Process data for MEMS fabrication

ผงดีบุก
ผงดีบุก (รูปที่ 3.4) มีขนาด 1-5 ไมโครเมตร โดยมีโครงสร้างจุลภาคดังรูปที่ 3.5
และมีส่วนผสมทางเคมีโดยทั่วไป ดังตารางที่ 3.1



รูปที่ 3.5 โครงสร้างจุลภาคของผงดีบุกจาก SEM

3) น้ำยาชุบโลหะนิกเกิล

เป็นน้ำยาชุบนิกเกิลเงาคังรูปที่ 3.6 ใช้สำหรับกระบวนการชุบโลหะค้วยไฟฟ้า โคย มีส่วนผสมทางเคมี คังตารางที่ 3.1



<mark>รู</mark>ปที่ 3.6 น้ำยาชุบนิ<mark>กเกิ</mark>ลเงา

เครื่องชั่งสารเคมี
เป็นเครื่องชั่งสารเคมีที่สามารถอ่านค่าทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง ดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 เครื่องชั่งสารทศนิยม 4 ตำแหน่ง

 ร) เครื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เครื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ดังรูปที่ 3.8 ใช้สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการชุบ โลหะด้วยไฟฟ้า



ร<mark>ูปที่</mark> 3.8 เครื่องชุบโล<mark>หะด้</mark>วยไฟฟ้า

6) เครื่อง Hot plate

เป็นเครื่องกวนสารให้ความร้อนและมีแผ่นความร้อนเซรามิกซึ่งทนต่อสารเคมีได้ อย่างดีเยี่ยม โดยสามารถปรับความร้อนได้ตั้งแต่ช่วง 50 - 500 °C มีหน้าจอ LED ดิจิตอลที่แสดงค่า อุณหภูมิที่ตั้ง และสมารถปรับ-หมุน ความเร็วรอบเพื่อใช้ในการกวนสารได้ ดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 เครื่อง Hot plate stirrers IKA รุ่น C-MAG HS 7

7) เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบกระแสตรง ซึ่งสำหรับงานวิจัยนี้ใช้ เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ที่ใช้ในการหมุนกวนสารละลาย ดัง รูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 เครื่องจ่ายไฟฟ้ากร<mark>ะ</mark>แสตรง

8) เครื่อง<mark>ขัดชิ้น</mark>งาน

เป็นเครื่องขัดผิวตัวอย่างที่มีหัวขัด 2 แบบ คือ หัวขัดอัตโนมัติและแบบ manual สามารถปรับความเร็วรอบในการหมุนช่วยในการขัดผิวหน้าชิ้นงานได้ มีระบบน้ำไหลผ่าน เพื่อล้างเศษของชิ้นงานที่หลุดออกในระหว่างการขัด และสามารถตั้งเวลาในการขัดได้ ดังรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 เครื่องขัด รุ่น Struers Rotopol-25

9) ชุคมอเตอร์ติดใบพัด

เป็นมอเตอร์ติดใบพัด 3 ทาง ใช้สำหรับหมุนกวนสารละลาย ดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 ชุดมอเต<mark>อ</mark>ร์ติดใ<mark>บ</mark>พัดสำหรับกวนสารละลาย

10) บิกเกอร์

เป็นภาชนะสำห<mark>รับ</mark>ใส่สารละลาย ดังรู<mark>ปที่</mark> 3.13



รูปที่ 3.13 บีกเกอร์สำหรับเตรียมสารละลาย

11) เครื่อง EVG aligner mask

เป็นเครื่องฉายรังสีอัลตราไวโอเลต มีความยาวคลื่นในช่วง 365 ถึง 405 nm ใช้ สำหรับกระบวนการลิโธกราฟีด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต ดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 เครื่อง EVG aligner mask รุ่น mask aligners EVG 610

12) เครื่อง Spin coater

เป็นเครื่องเคลือบผิวตัวอย่างด้วยการปั่นเหวี่ยง โดยหมุนด้วยความเร็วรอบสูง พร้อมด้วยการ เคลือบผิวที่สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนได้ ทำให้ได้ฟิล์มบาง (thin film) หรือสารเคลือบผิวที่มีความเป็นเนื้อเดียว สามารถทำการปั่นเหวี่ยงได้ในช่วงความเร็ว รอบ 100-6000 รอบต่อนาที ดังรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 เครื่อง Spin coater รุ่น WS-650MZ-23NPPB

13) เครื่อง Optical Surface Profiler

เป็นเครื่องวัดพื้นผิวแบบไม่สัมผัสที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการวิจัยใน ห้องปฏิบัติการและการควบคุมกระบวนการผลิต สามารถปรับแกน X, Y และ Z ได้ และสามารถวัด ได้ทั้งแบบ 2D และ 3D ดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 เครื่อง Optical Surface Profiler รุ่น Contour GT-K

14) เครื่อง X-ray scanner
เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับฉายรังสีเอกซ์โดยใช้กระบวนการลิโธกราฟี ติดตั้งอยู่ภายใน
ระบบลำเลียงแสงที่ 6 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) แสดงดังรูปที่ 3.17



รูปที่ 3.17 เครื่อง X-ray scanner

15) กล้องจุลทรรศน์

เป็นกล้องที่ใช้สำหรับส่องชิ้นงาน เพื่อตรวจสอบลวคลายขนาดเล็กที่ไม่สามารถ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า อีกทั้งเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับโปรแกรม Stream Start จะทำให้ สามารถถ่ายภาพและวัดขนาดกวามกว่างของลวดลายได้ แสดงดังรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.<mark>18</mark> กล้องจุลทรรศน์ รุ่<mark>น O</mark>lympus BX51

16) เครื่อง Eddy Current Test Systems

เป็นเครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย โดยการทดสอบนี้จะใช้หลักการของ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าไหลวนถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการที่เรียกว่า การเหนี่ยวนำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction) แสดงดังรูปที่ 3.19



รูปที่ 3.19 เครื่อง Eddy Current Test Systems รุ่น ELOTEST B300

17) เครื่อง Energy Dispersive X-ray

เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารเคมี สามารถวิเคราะห์ได้ ทั้งเชิงกุณภาพและเชิงปริมาณ คังรูปที่ 3.20



รูปที่ 3.20 เครื่อง Energy Dispersive X-ray รุ่น QUANTA 250

18) เครื่องอัลตร้าโซนิก

เป็นเครื่องทำความสะอาดด้วยกลื่นอัลตร้าโซนิก สามารถปรับค่าความถี่ได้หลาย ช่วง ซึ่งในกระบวนการ<mark>ทำความสะอาดจะต้องอาศัยของเหลวเป็น</mark>ตัวกลางในการทำความสะอาด เช่น น้ำสะอาด สารละลา<mark>ยอะซิโตน ๆ</mark>ลฯ แสดงดังรูปที่ 3.21



รูปที่ 3.21 เครื่องอัลตร้าโซนิก

19) สารละลายอะซิโตนและใอโซโพรพานอล

สารละลายสารละลายอะซิโตน (Acetone) และไอโซโพรพานอล (Isopropanal: IPA) ใช้เพื่อกำจัคสิ่งสกปรกจำพวกคราบไขมันให้หลุดออกจากชิ้นงาน ดังในรูปที่ 3.22



รูปที่ 3.22 สา<mark>รละ</mark>ลายอะซิโ<mark>ตนแ</mark>ละไอโซโพรพานอล

20) สารเคมีสำหรับถ้างสารไวแสง

ในงานวิจัยนี้ใช้สารเคมีสำหรับล้างสารไวแสง 2 ชนิด คือ สารไวแสงชนิดบวก (AZ) จะใช้สารเคมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับสารบอริก ส่วนสารไวแสงชนิดลบ (SU-8) จะ ใช้สารเคมี SU-8 developer ซึ่งเป็นสารที่ใช้สำหรับล้าง SU-8 โดยเฉพาะ ดังในรูปที่ 3.23



รูปที่ 3.23 สารเคมีสำหรับถ้างสารไวแสง (ก) สารโพแทสเซียมไฮครอกไซค์ (ข) สารบอริก และ (ก) สาร SU-8 developer

21) สารไวแสงชนิดบวกและชนิดลบ

สารไวแสงเป็นสารที่ไวต่อแสงสีขาว คือ เมื่ออยู่ในห้องที่มีแสงสีขาวจะทำให้สาร เกิดการแข็งตัว ในการดำเนินงานวิจัยจึงจำเป็นต้องดำเนินการในห้องที่เป็นแสงสีเหลืองแทนแสงสี ขาว ดังในรูปที่ 3.24



รูปที่ 3.24 สารไวแสงชนิดบวกและสารไวแสงชนิดลบ

3.2 การกำหนดปัจจัยและออกแบบการทดลองสำหรับการสร้างก้อนสเตนเลสด้วย เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

จุดประสงค์ของการทดลองในงานวิจัยนี้ เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการสร้างรอย แตกร้าวลอกเลียนแบบในสเตนเลสให้มีสมบัติที่ตอบสนอง Eddy current ใกล้เคียงหรือ เหมือนสเตนเลส รวมไปถึงการซ่อนรอยแตกร้าวได้ด้วยวิธีการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ซึ่งผู้วิจัยได้ กำหนดปัจจัยที่สำคัญที่จะทำการศึกษา ดังนี้

3.2.1 ปัจจัยที่สำคัญในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

1) ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า

2) ปริมาณของผงโลหะ

เพื่อควบคุมและการคัดกรองบังจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นรูปสแตนเลสอย่างมี นัยสำคัญด้วยวิธีการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) ผู้วิจัยจึงกำหนดค่าระดับบังจัยไว้ดัง แสดงในตารางที่ 3.2 สำหรับตัวแปรหรือค่าพารามิเตอร์ของแต่ละปัจจัยนั้นผู้วิจัยกำหนดขอบเขต โดยอ้างอิงมาจากการทดลองเบื้องต้น ผู้วิจัยสนใจศึกษา 2 ปัจจัยได้แก่ ความหนาแน่นของกระแส ใฟฟ้าเริ่มต้นที่ 6, 7 และ 8 mA/cm² เพื่อศึกษาอัตราของความเร็วที่เกิดขึ้นจากการชุบ และปัจจัยที่ 2 คือปริมาณของผงโลหะสเตนเลส SUS316L และผงดีบุก เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับ การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ที่จะส่งผลต่อการตรวจสอบคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อ Eddy Current ที่ ใกล้เกียงหรือเหมือนสเตนเลสมาตรฐาน

ปัจจัยในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า	ค่าพารามิเตอร์	หน่วย
ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า	6, 7, 8	mA/cm ²
ปริมาณของผงโลหะ		
- SUS316L	1.0, 1.5, 2.0	กรัม
- Sn	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0,4.0, 5.0	กรัม

ตารางที่ 3.2 ค่าพารามิเตอร์ในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

กำหนดให้ปริมาตรของน้ำยาชุบนิกเกิลเท่ากับ 250 มิลลิลิตร และมีความเร็วรอบ ในการหมุนกวนสารละลายคือ 250 รอบต่อนาที ในการทดลองผู้วิจัยกำหนดสัญลักษณ์ของชื่อ ชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.25 โดยให้ตัวเลขในหลักที่ 1 แสดงถึงก่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น mA/cm² ตัวเลขในหลักที่ 2 แสดงถึงปริมาณของผงโลหะ SUS316L ใช้อักษรย่อเป็น SS และตัวเลขในหลักที่ 3 แสดงถึงปริมาณของผงดีบุก (Sn) ยกตัวอย่าง เช่น 6mASS100Sn200 คือ ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า 6mA/ cm² ปริมาณผงสเตนเลส SS100 เท่ากับ 1.00 กรัม และ ปริมาณผงดีบุก Sn200 เท่ากับ 2.00 กรัม เป็นต้น



รูปที่ 3.25 การกำหนดสัญลักษณ์ชื่อชิ้นงาน

3.3 การออกแบบและการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ด้วยกระบวนการลิโชกราฟี

3.3.1 การออกแบบลวดลายด้วยโปรแกรม Layout Editor

ในขั้นตอนแรกด้องออกแบบลวคลาย หรือแปลงมาจากไฟล์ภาพเพื่อให้ได้ฟิล์ม ทึบแสง ในงานวิจัยนี้เลือกรอยแตกร้าวจากรูปถ่ายรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเลือกลวดลายที่มีขนาดเล็กตัวอย่าง ดังรูปที่ 3.26 (ก) และใช้โปรแกรม Layout Editor ซึ่งเป็น โปรแกรมที่ใช้สำหรับออกแบบลวดลายระดับไมโครเมตร และสามารถแปลงไฟล์ภาพให้ได้ ลวดลายตรงตามต้นแบบ ซึ่งลวดลายดังกล่าวแสดงในรูปที่ 3.26 (ง)



รูปที่ 3.26 ลวคลายแตกร้าวที่ใช้ในการทคลอง (ก) รอยแตกร้าวจากรูปถ่าย (ข) รอยแตกร้าวที่ได้จากการแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรม Layout Editor

ลวคลายที่ออกแบบจะถูกนำไปพิมพ์ลงบนฟิล์มใสด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สามารถ ออกแบบลวคลายได้เล็กที่สุดประมาณ 30 μm รูปที่ 3.27 แสดงหน้ากากกั้นรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่ง ลวดลายทึบแสงบนแผ่นฟิล์มใส จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการลิโชกราฟิด้วยรังสีอัลตาไวโอเลต เพื่อสร้างแม่พิมพ์ที่มีความหนา 30 μm และชุบโลหะทองลงไปในช่องว่าง



รูปที่ 3.27 หน้ากากกั้<mark>นรั</mark>งสีอัลตราไวโอเลต<mark>ที่มี</mark>ลวคลายจุลภาคขนาด 30 μm พิมพ์ล<mark>ง</mark>บนฟิล์มใสด้วยแสงเลเซอร์

3.3.2 การสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์

หน้ากา<mark>กกั้นรั</mark>งสีเอกซ์ เป็นส่วนที่มีความสำคัญในการสร้างโครงสร้างจุลภาค ใช้ สำหรับกั้นรังสีเอกซ์เพื่อให้เกิ<mark>คลวคลายขึ้นบนสารไวแสงสำห</mark>รับใช้ทำแม่พิมพ์ โดยวัสคุที่ใช้ต้อง เป็นวัสคุที่มีเลขอะตอมสูง เช่น เงิน ทอง ตะกั่ว เป็นด้น ซึ่งวัสคุเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นบนแผ่นฐานซึ่ง เป็นวัสคุที่รังสีเอกซ์ผ่านได้ดี เช่น แผ่นกราไฟต์ แผ่นใสสำหรับถ่ายเอกสาร แผ่นโพลิอิไมด์ฟิล์ม ใน งานวิจัยนี้เลือกใช้แผ่นกราไฟต์ ซึ่งกระบวนการสร้างหน้ากากทั้งหมดสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3.28



<mark>รูปที่</mark> 3.<mark>28 กระบวนการสร้างหน้ากากกั้นรัง</mark>สีเอกซ์

3.3.2.1 การเตรียมส่วนฐานของหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์

ส่วนฐานของหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ต้องเป็นวัสดุที่รังสีเอกซ์ผ่านได้ ใน งานวิจัยนี้เลือกใช้แผ่นกราไฟต์ โดยใช้แผ่นกราไฟต์ขนาด 1x1 นิ้ว ความหนา 250 μm ดังรูปที่ 3.29 ทำความสะอาดแผ่นกราไฟต์ด้วยเครื่องอัลตราโซนิก ใช้ความถี่ในการสั่น 132 Hz โดยการ แช่แผ่นกราไฟต์ในเมทานอล 15 นาที (1 ครั้ง) และน้ำ RO 15 นาที (2 ครั้ง) จากนั้นเป่าด้วย ในโตรเจนให้แห้ง แล้วอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 90°C เป็นเวลา 30 นาที



รูปที่ 3.29 แผ่นกราไ<mark>ฟต์ขนา</mark>ค 1x1 นิ้ว ความหนา 250 μm

ขั้นตอนการเตรียมหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ เริ่มจากชั่งสารไวแสง AZP4620 น้ำหนัก 0.375 กรัม ลงบนแผ่นกราไฟต์ และหมุนเคลือบสารโดยใช้เครื่อง Spin coater ตั้งค่าการ หมุนเคลือบสารไวแสง Step ที่ 1 หมุน 500 rpm 10 วินาที และ Step ที่ 2 หมุน 1000 rpm 20 วินาที จะได้กวามหนาของสารไวแสงประมาณ 30 µm และนำไปอบที่อุณหภูมิ 90°C เป็นเวลา 10 นาที และรอให้อุณหภูมิลดลงถึงอุณหภูมิห้อง ด้วยอัตราการขึ้นและลดลงของอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ต่อนาที เมื่อชิ้นงานเย็นตัวจึงนำไปฉายรังสีอัลตราไวโอเลตในขั้นตอนต่อไป

3.3.2.2 การฉายรังสีอัลตราไวโอเลต

เมื่อได้ชิ้นงานที่เกลือบสารไวแสงและอบจนแห้งแล้ว ในขั้นตอนต่อไป เป็นการสร้างถวดถายถงบนสารไวแสง เพื่อสร้างแม่พิมพ์สำหรับชุบโถหะเพื่อใช้เป็นหน้ากากกั้น รังสีเอกซ์ กระบวนการสร้างเริ่มจากนำฟิล์มทึบแสงวางทับถงบนชิ้นงาน โดยหันด้านที่มีหมึกเข้าหา ชิ้นงานเพื่อให้ถวดถายแนบกับสารไวแสง จะช่วยให้ถวดถายมีกวามกมชัดมากยิ่งขึ้น

จากนั้นนำชิ้นงานไปถ่ายทอดลวดลายผ่านหน้ากากกั้น UV โดยใช้ เครื่อง UV aliment ตั้งค่าเวลาในการฉาย UV 40 วินาที (พลังงานหลอด UV เท่ากับ 8.75mJ/cm²) และนำหน้ากากออก จากนั้นเตรียมน้ำ Developer โดยใช้ Boric acid 1 กรัม : Potassium hydroxide 4 กรัม : น้ำ RO 250 มิลลิลิตร ผสมและคนให้ละลาย แล้วนำชิ้นงานจุ่มล้างสารไวแสง ใช้เวลาประมาณ 1-3 นาที และล้างด้วยน้ำ RO เมื่อสารไวแสงที่ถูกแสงละลายจนหมด จะได้ก้อน ของแม่พิมพ์ จากนั้นเป่าชิ้นงานให้แห้ง แล้วนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลวดลาย และวัด ความหนาของสารไวแสงด้วยเครื่อง Optical Surface Profiler ซึ่งมีความหนาประมาณ 30 μm หลังจากนั้นจึงนำชิ้นงานปิดด้วยเทปกาวในบริเวณที่ไม่ต้องการชุบโลหะ เพื่อให้โลหะก่อตัว ขึ้นในหลุมของแม่พิมพ์เท่านั้น ตัวอย่างหลังล้างสารไวแสง แสดงได้ดังรูปที่ 3.30



รูปที่ 3.30 แม่พิมพ์ส<mark>า</mark>รไวแส<mark>ง</mark> AZP4620 บนแผ่นกราไฟต์

3.3.2.3 การชุบโลหะทองคำ

โลหะที่ใช้สำหรับกั้นรังสีเอกซ์ในงานวิจัยนี้ ใช้โลหะทองคำ เนื่องจากมี เกรนที่ละเอียดกว่าเงิน และใช้ความหนาในการชุบโลหะน้อยกว่าเงิน ซึ่งจากการทดลองควรใช้ โลหะทองคำหนา 30 µm ขึ้นไปจึงจะสามารถสร้างลวดลายที่มีความสูงถึง 1000 µm ได้ ขั้นตอนการ เตรียมสารละลายเริ่มจากการนำสารละลายมากรองด้วยกระคาษกรอง เพื่อกำจัดสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกไป จากนั้นจึงนำสารละลายมาชุบด้วยไฟฟ้า โดยขั้วบวกเป็นตะแกรงโลหะไทเทเนียมชุบ พลาทินัม และขั้วอนเป็นชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.31 ใช้ความหนาแน่นกระแสในการชุบเริ่มต้นที่ 0.25 mA/cm² เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเพิ่มความหนาแน่นกระแสเป็น 0.5 mA/cm² เป็นเวลา 8 ชั่วโมง และเพิ่มโลหะความหนาแน่นกระแสเป็น 1 mA/cm² เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จะได้ความหนา ประมาณ 30 µm ซึ่งหลังจากชุบโลหะได้ความหนาตามที่ต้องการแล้ว จึงนำชิ้นงานไปล้าง สารไวแสงออกด้วยอะซีโตน และเป่าด้วยในโตรเจนให้แห้ง จะได้หน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ดังแสดงใน รูปที่ 3.32



รูปที่ 3.31 กา<mark>รชุบโล</mark>หะทองกำด้วยไฟฟ้า



3.4 การสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบด้วยกระบวนการเอกซเรย์ลิโธกราฟี

เมื่อได้หน้ากากกั้นรังสีเอกซ์แล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบลง บนสารไวแสง เพื่อสร้างแม่พิมพ์สำหรับชุบโลหะ สารไวแสงที่ใช้เป็นสารไวแสงชนิดลบ คือ SU-8 สารไวแสงนี้จะถูกเคลือบลงบนแผ่นกราไฟต์ ซึ่งมีข้อดีคือ มีพื้นผิวเรียบ และสามารถนำไฟฟ้าได้ดี กระบวนการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบแสดงได้ดังรูปที่ 3.33



รูปที่ 3.3<mark>3 การสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบด้</mark>วยก<mark>ระบ</mark>วนการลิโธกราฟี

ในขั้นตอนแรก นำแผ่นกราไฟต์ไปทำความสะอาดด้วยเครื่องอัลตราโซนิก ใช้ความถิ่ใน การสั่น 132 Hz โดยแช่แผ่นกราไฟต์ในเอทานอล 15 นาที (1 ครั้ง) และน้ำ RO 15 นาที (2 ครั้ง) จากนั้นเป่าด้วยไนโตรเจนให้แห้ง แล้วอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ 90°C เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำ สารไวแสง SU-8 ความหนา 500 μm เคลือบลงบนแผ่นกราไฟต์ด้วยเครื่องรีด รุ่น lab LM-150 ปรับ อุณหภูมิที่ 60-75°C และนำไปอบด้วยอุณหภูมิ 85-95°C เป็นเวลา 1-5 นาที เพื่อช่วยให้พื้นผิวของ สารไวแสงเรียบ และสามารถยึดเกาะบนแผ่นกราไฟต์ได้ดีขึ้น

หลังจากเตรียมสารไวแสงสำหรับสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็น การฉายรังสีเอกซ์ลงบนชิ้นงาน รังสีเอกซ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการนี้ มาจากเครื่องกำเนิคคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่า เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ซึ่งสามารถสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา ในช่วงกว้างตั้งแต่อินฟาเรด จนถึงรังสีเอกซ์ แต่ในกระบวนลิโธกราฟีต้องการพลังงานแสงในช่วง รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (soft X-ray) เท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 3.34 ดังนั้นต้องใช้วัสดุที่สามารถกรอง ให้ได้แสงในช่วงที่ต้องการ ตัวกรองที่ใช้ คือ ผลึกแบลิเลียม หนา 200 μm แสงที่ออกมาจึงมีความ ยาวคลื่นในช่วง 1 nm ซึ่งเป็น soft X-ray รูปที่ 3.34 แสดงลำคับชั้นของตัวกรองจนถึงชิ้นงานของ ระบบลำเลียงแสงซินโครตรอนที่ใช้งานจริงในกระบวนการลิโชกราฟีด้วยรังสีเอกซ์พลังงานต่ำของ ระบบลำเลียงแสง BL6a : Deep X-ray Lithography ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ มหาชน)

ในการฉายรังสีเอกซ์ลงบนชิ้นงาน ด้องมีการคำนวณปริมาณพลังงานที่สารไวแสงได้รับ เนื่องจากสารไวแสงต้องได้รับพลังงานที่พอเหมาะ หากฉายแสงด้วยพลังงานมากเกินไป เนื้อ สารไวแสงจะแข็งตัวมากเกินไป ทำให้เกิดความเค้นขึ้นในเนื้อสารไวแสง ชิ้นงานจะแตกร้าวหรือ หลุดจากฐาน หรือหากฉายน้อยเกินไป สารไวแสงจะไม่แข็งตัว ซึ่งอาจถูกล้างออกไปในขั้นตอน การล้างสารไวแสง รูปที่ 3.35 แสดงนิยามของพลังงานที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในเนื้อสารไวแสง ซึ่งแยก เป็นส่วนมืด (dark zone) คือ ส่วนที่มีวัสดุกั้นแสง และส่วนสว่าง (bright zone) คือบริเวณที่ได้รับ รังสีโดยตรง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บางบริเวณจะมีวัสดุกั้นแสง แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถกั้น แสงได้ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากรูป วัสดุกั้นแสงจะต้องมีความหนามากพอเพื่อที่จะไม่ให้ บริเวณ top dark ได้รับพลังงานสะสมจนเกิดการแข็งตัว และต้องฉายแสงด้วยพลังงานมากพอ เพื่อให้บริเวณ bottom bright ได้รับพลังงานเพียงพอ หากได้รับพลังงานน้อยเกินไป แม่พิมพ์ก็จะ หลุดออกในขั้นตอนการล้างสารไวแสงได้



รูปที่ 3.34 องค์ประกอบของระบบลำเลียงแสงซิน โครตรอน BL6 : DXL



รูปที่ 3.35 แสดงพลั<mark>งงาน</mark>ส่วนต่าง ๆ ในเนื้อสารไวแสง

ในงานวิจัยนี้ใช้พลังงานในการถายรังสีเอกซ์ลงบนชิ้นงาน 2-8 KeV ในปริมาณ 68,000 mJ/cm² สำหรับความหนาของสารไวแสง 500 µm จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิ 65°C เป็นเวลา 5 นาที แล้วตามค้วย 95°C เป็นเวลา 10 นาที ด้วยอัตราการขึ้นและลดลงของอุณหภูมิ 2°C/min เพื่อให้เกิด เชื่อม โยง (Crosslink) โมเลกุลของสารไวแสง รอให้ชิ้นงานเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้อง จากนั้นนำ ชิ้นงานไป Develop โดยใช้สารเคมีที่เรียกว่า SU-8 Developer นำชิ้นงานจุ่มล้างสารไวแสงใช้เวลา ประมาณ 15-20 นาที และล้างด้วย Isopropyl alcohol แล้วตามด้วยน้ำ RO เมื่อสารไวแสงบริเวณที่ ใม่ถูกแสงละลายจนหมด จะได้ก้อนของแม่พิมพ์ที่มีลวดลายรอยแตกร้าวตามที่ได้ออกแบบไว้

3.5 การชุบโลหะเพื่อซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบไว้ภายในก้อนสเตนเลสด้วยการชุบ โลหะด้วยไฟฟ้า

เมื่อได้รอยแตกร้าวเลียนแบบแล้ว ในขั้นตอนต่อไปเป็นการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเพื่อซ่อน รอยแตกร้าวเลียนแบบไว้ภายในก้อนสเตนเลส โดยใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าแบบ แขวนลอย (Suspension Electroplating) ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบชุดชุบโลหะด้วยฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3.36 โดยติดตั้งใบพัดไว้สำหรับกวนสารละลายแทนการใช้แท่งแม่เหล็ก (Magnetic stirrer bar) ซึ่ง จะช่วยให้ผงโลหะมีการกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้น และใช้มอเตอร์ในกากรควบคุมความเร็วรอบในการ หมุนกวนสารละลาย โดยติดตั้งชิ้นงานในบีกเกอร์ 400 ml ระยะห่างระหว่างชิ้นงานและแท่งนิกเกิล 5 เซนติเมตร และอยู่สูงจากก้นบีกเกอร์ 2 เซนติเมตรใบพัดสำหรับกวนสารละลายติดตั้งตรงกลาง บีกเกอร์ และอยู่สูงจากก้นบีกเกอร์ 1 เซนติเมตร



รูปที่ 3.36 ชุดชุบโ<mark>ล</mark>หะด้วยไฟฟ้าที่พั<mark>ฒนา</mark>ขึ้นสำหรับชุบสเตนเลส

โดยขั้นตอนการชุบโลหะเพื่อซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบไว้ภายในก้อนสเตนเลส ผู้วิจัยได้ แบ่งการทคลองออกเป็น 2 ขั้นตอน คือการชุบโหะปิดทับรอยแตกร้าวเลียนแบบ เมื่อขัดแผ่นกราไฟด์ ออกจะได้รอยแตกร้าวเลียนแบบผึงอยู่บนก้อนสเตนเลส (open crack) และขั้นตอนที่สองคือการชุบ โลหะด้วยไฟฟ้าปิดทับรอยแตกเลียนแบบ เพื่อเป็นการซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบไว้ภายใน ก้อนสเตนเลส (close crack) การทคลองเริ่มจากการติดกรอบ Polydimethylsiloxane (PDMS) ความหนา 5 มิลลิเมตร ลงบนแผ่นกราไฟต์ที่มีรอยแตกร้าวเลียนแบบ ซึ่งจะช่วยให้กำหนดขนาด และความหนาของโลหะที่ต้องการจะชุบได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.37 และติดสายไฟไว้บริเวณด้านหลัง แผ่นกราไฟต์เพื่อสร้างขั้วไฟฟ้าให้กับชิ้นงาน



รูปที่ 3.37 รอยแตกร้าวเลียน<mark>แบ</mark>บสำหรับนำไปชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

จากนั้นนำชิ้นงานจุ่มลงไปในบีกเกอร์ที่บรรจุสารละลายที่เตรียมไว้ ต่อชิ้นงานเข้ากับ ขั้วแอโนด (ขั้วลบ) และต่อแท่งนิกเกิลที่ขั้วแคโทด (ขั้วบวก) ปรับความเร็วรอบในการกวน สารละลายไปที่ 250 รอบ/นาที เพื่อให้ผงโลหะกระจายตัวได้ดี จากนั้นปรับความหนาแน่นของ กระแสไฟฟ้าตามเงื่อนไขการทดลอง เมื่อทำการชุบโลหะจนได้ความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร ตามความสูงของกรอบ PDMS ดังแสดงในรูปที่ 3.37 ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการชุบ โลหะก่อนข้างนานประมาณ 50 วัน จึงจะได้ความหนหา 5 มิลลิเมตร ขั้นตอนต่อไปนำชิ้นงานออก จากชุดชุบโลหะ เพื่อนำไปขัดพื้นผิวให้เรียบด้วยเครื่องขัด รุ่น Struers Rotopol-25 โดยใช้กระคาษ ทรายเบอร์ 100, 400, 800, 1200, 3000 และ 5000 ตามลำดับ และขัดเงาโดยใช้ผ้ากำมะหยี่ร่วมกับ ผงขัดอลูมินา 0.04 μm จากนั้นขัดแผ่นกราไฟต์ออกด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400, 800 1200 และ 3000 ตามลำดับ (ASTM, G108-94)

เมื่อได้รอยแตกร้าวเลียนแบบบนก้อนสเตนเลสแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการซ่อนรอย แตกร้าวเลียนแบบไว้ภายในก้อนสเตนเลสด้วยการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เริ่มจากการติดกรอบ Polydimethylsiloxane (PDMS) ความหนา 5 มิลลิเมตร ลงบนชิ้นงานรอยแตกร้าว ดังแสดงในรูป ที่ 3.38 และต่อสายไฟไว้ด้านหลัง โดยใช้อัตราส่วนของผงโลหะกับสารละลายนิกเกิล ความ หนาแน่นของกระแสไฟฟ้า และความเร็วรอบในการหมุนกวนสารละลายเหมือนกับเงื่อนไขการ ทดลองข้างต้น จากนั้นนำชิ้นงานใส่ลงไปในบีกเกอร์ที่บรรจุสารละลายที่เตรียมไว้ ต่อชิ้นงานเข้า กับขั้วแอโนด (ขั้วลบ) และต่อแท่งนิกเกิลที่ขั้วแกโทด (ขั้วบวก) เมื่อทำการชุบโลหะปิดทับรอย แตกร้าวเลียนแบบจนได้ความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร ตามความสูงของกรอบ PDMS แล้ว ขั้นตอนต่อไปนำชิ้นงานออกจากชุดชุบโลหะ เพื่อนำไปขัดพื้นผิวให้เรียบด้วยเกรื่องขัด รุ่น Struers Rotopol-25 โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 100, 400, 800, 1200, 3000 และ 5000 ตามลำดับ

จากนั้นขัดเงาโดยใช้ผ้ากำมะหยี่ร่วมกับผงขัดอลูมินา 0.04 µm



รูปที่ 3.38 ชิ้นงานสำหรับชุบโลห<mark>ะ</mark>เพื่อซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบ

จากกระบวนการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบที่ได้พัฒนาขึ้นในบทนี้ จะนำไปถ่ายภาพ พื้นผิวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM) ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์การกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์ (Energy Dispersive X-ray Spectrometer : EDS/EDX) รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของชิ้นงานที่ตอบสนอง ต่อ Eddy current เพื่อให้ใกล้เคียงกับสเตนเลส

ในการวิเคราะห์ด้วย SEM/EDS ผู้วิจัยได้แบ่งชิ้นงานขนาด 2 x 2 เซนติเมตรออกเป็น 3 บริเวณ เพื่อศึกษาการกระจายตัวของผงโลหะบนผิวชิ้นงาน คือ บริเวณส่วนบน บริเวณส่วนกลาง และบริเวณส่วนล่าง โดยแต่ละส่วนมีความกว้างประมาณ 6.6 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.39



รูปที่ 3.39 การแบ่งตำแหน่งของชิ<mark>้นงานส</mark>ำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM/EDS



บทที่ 4 ผลการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลอง

หลังจากได้กำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัย และมีการดำเนินการตาม ขั้นตอนดังบทที่ 3 ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของผลการทดลอง และการวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยจะแสดงถึงรายละเอียดของผลการศึกษาการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบด้วยเทคนิค X-ray Lithography และผลการซ่อนรอยแตกร้าวไว้ภายในก้อนสเตนเลสด้วยเทคนิคการชุบโลหะด้วย ไฟฟ้า เพื่อใช้ตรวจสอบการแตกร้าวของชิ้นงานโดยเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธี กระแสไหลวน (Eddy current) โดยทำการศึกษาโครงสร้างจุลภาครวมถึงดูการกระจายตัวของผง โลหะและการหาพื้นที่รูพรุนบนพื้นผิวชิ้นงาน พร้อมทั้งใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment : DOE) สำหรับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดลอง เพื่อใช้ในการหา พารามิเตอร์ของปัจจัยที่เหมาะสมที่ใช้ในการชุบสเตนเลส ซึ่งมีผลการตอบสนองต่อ ECT คือมุม 0 ของสัณญาน ECT ซึ่งรายละเอียดของผลของการทดลอง และการวิเคราะห์ผลการทดลอง ซึ่ง สามารถแบ่งหัวข้อได้ดังนี้

ผลการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบด้วยกระบวนการเอกซเรย์ลิโชกราฟี

2. ผลการวิเคร<mark>าะห์โครงสร้างจุลภาคของก้อนสเตนเลสที่</mark>ได้จากเทคนิคการชุบโลหะด้วย

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

2.1 ผลการกระจายตัวของผงโลหะบนพื้นผิวชิ้นงานด้วยเทกนิก SEM/EDS
2.2 ผลการหาพื้นที่รูพรุนบนพื้นผิวชิ้นงานด้วยโปรแกรม ImageJ
3. ผลการซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบไว้ภายในก้อนสเตนเลสด้วยเทกนิกการชุบโลหะด้วย

4. ผลการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

4.1 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติการตอบสนองต่อ ECT ของชิ้นงาน

- 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของปัจจัยที่มีส่งผลต่อการชุบสเตนเลส
- 4.3 ผลการตรวจสอบหารอยแตกร้าวเลียนแบบด้วย ECT

4.4 ผลการตรวจสอบหารอยแตกร้าวเลียนแบบด้วย X-ray

4.1 ผลการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบด้วยเทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟี

จากการสร้างรอยแตกร้าวเลียนแบบด้วยเทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟี ในระบบลำเลียงแสงที่ 6 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จะได้ก้อนรอยแตกร้าวเลียนแบบที่มีโครงสร้าง ของลวดลายที่สมบูรณ์เหมือนต้นแบบ (รูปที่ 3.26) และมีพื้นผิวด้านข้างที่เรียบและตั้งฉากกับฐาน ด้านล้าง ดังแสดงในรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 รูปแบ<mark>บของรอยแตกร้าวเลียนแบบที่สร้างจากเท</mark>คนิกเอกซเรย์ลิโธกราฟี (ก) มุมมองค้านบน (ข) มุมมองค้านข้าง

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่างานวิจัยของ Noritaka Yusa et al. (2012) ได้สร้างรอย แตกร้าวด้วยงเทคนิคลิโธกราฟี และฝังรอยแตกร้าวไว้ภายในวัสดุด้วยการเชื่อมแบบ solid state พบว่ารอยแตกร้าวที่ได้มีขนาค 0.7 มิลลิเมตร หรือ 700 ไมโครเมตร และในปี 2016 Noritaka Yusa et al. ได้พัฒนาวิธีการสร้างรอยแตกร้าวขึ้นมาใหม่โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3D (3D print) พบว่ารอยแตกร้าวที่ได้จากการพิมพ์ 3D มีขนาคประมาณ 0.48-0.53 มิลลิเมตร หรือ 480-530 ไมโครเมตร และลวดลายของรอยแตกที่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรง แต่ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ เทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟี ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)ในการสร้างรอย แตกร้าวเลียนแบบ เนื่องจากสามารถกำหนดขนาดและรูปร่างได้ และสามารถสร้างโครงสร้างที่มี ความสูงมากกว่าความกว้างได้ (high aspect ratio) และเมื่อนำรอยแตกร้าวเลียนแบบไปตรวจสอบ ขนาดความกว้างของรอยแตกโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกับโปรแกรม Stream Start เพื่อวัดขนาด รอยรอยแตกร้าวเลียนแบบที่ได้จากเทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟี พบว่ารอยแตกร้าวเลียนแบบมีความ สูง 500 ใมโครเมตร ดังรูปที่ 4.1(ข) มีความกว้าง 26 – 1000 ใมโครเมตร ดังรูปที่ 4.2 ซึ่งสามารถ สร้างรอยแตกร้าวได้ขนาดเล็กและมีรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายกับรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นจริงในโรงงาน อุตสาหกรรม



รูปที่ 4.2 ขนาครอยแตกร้าวที่วัดจากโปรแกรม Stream Start

 4.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของก้อนสเตนเลสที่ได้จากเทคนิคการชุบ โลหะด้วยไฟฟ้า

4.2.1 ผลการกระจายตัวของผงโลหะบนพื้นผิวชิ้นงานด้วยเทคนิค SEM/EDS

ในการทดสอบชุบสเตนเลสด้วยเทคนิกการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าในแต่ละชิ้นจะมี อัตราส่วนของการชุบที่แตกต่างกัน ตามเงื่อนไขของการทดลอง โดยกำหนดให้ปริมาตรของน้ำยา ชุบนิกเกิลเท่ากับ 250 มิลลิลิตร และมีความเร็วรอบในการหมุนกวนสารละลายคือ 250 รอบต่อนาที เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานชุบสเตนเลส โดยใช้เทคนิกกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยาย 1000 เท่า ดังแสดงในรูปที่ 4.3 พบว่าโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน ชุบสเตนเลสมีการกระจายตัวของผงโลหะทั่วชิ้นงานทั้งบริเวณส่วนบน บริเวณส่วนกลาง และ บริเวณส่วนล่างของชิ้นงาน





รูปที่ 4.3 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงาน (ก) บริเวณส่วนบน (ข)บริเวณส่วนกลาง (ก) บริเวณส่วนล่าง

เมื่อนำไปวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิควิเคราะห์การกระจายพลังงานของรังสีเอ็กซ์ (Energy Dispersive X-ray Spectrometer : EDS/EDX) วิเคราะห์พื้นผิวแบบ point analysis ดังแสดง ในรูปที่ 4.4 พบว่าชิ้นงานชุบสเตนเลสบริเวณสเปกตรัมที่ 1 (สีดำ) มีปริมาณเหล็กมากที่สุด เนื่องจากเป็นเกรนของสเตนเลส ซึ่งสเตนเลสเป็นโลหะผสมประกอบไปด้วยธาตุเหล็ก โครเมียม คาร์บอน นิกเกิล ซัลเฟอร์ และโมลิบดินัม บริเวณสเปกตรัมที่ 2 (สีขาว) มีปริมาณดีบุกมากที่สุด และบริเวณสเปกตรัมที่ 3 (สีเทา) มีปริมาณนิกเกิลมากที่สุด
เมื่อนำชิ้นงานชุบสเตนเลสไปวิเคราะห์แบบ mapping analysis ดังแสดงในรูปที่ 4.5 จะเห็นว่ามีการกระจายตัวของธาตุต่าง ๆ อยู่บนพื้นผิวของชิ้นงานชุบสเตนเลส เช่น คาร์บอน ออกซิเจน อลูมิเนียม ซิลิกอน โครเมียม เหล็ก นิกเกิล โมลิบดินัม และดีบุก ซึ่งธาตุที่พบในชิ้นงาน ทดสอบเหมือนกันกับธาตุที่พบในสเตนเลสมาตรฐาน



รูปที่ 4.4 แสดงสเปกตรัมจากการวิเคราะห์พื้นผิวแบบ point analysis ของชิ้นงานทดสอบการชุบสเตนเลส



รูปที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุแบบ Mapping analysis ของชิ้นงานทดสอบการชุบสเตนเลส

เมื่อนำชิ้นงานไปวิเคราะห์หาอัตราการกระจายตัวของผงโลหะโดยใช้โปรแกรม Image J ดังแสดงในรูปที่ 4.6 และตารางที่ 4.1



รูปที่ 4.6 การกระจายตัวของผงสเตนเลสบนผิวชิ้นงาน (ก) บริเวณส่วนบน (ข)บริเวณส่วนกลาง (ก) บริเวณส่วนกลาง

หมายเหตุ : พื้นที่สีขาวแสดงบริเวณผิวชิ้นงานร่วมกับผงดีบุก พื้นที่วงกลมแสดงการกระจายตัวของผงสเตนเลส 316L

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.6 พบว่าบริเวณพื้นที่สีขาวคือบริเวณที่เกิดการกระจายตัวของ นิกเกิล-ผงดีบุก ซึ่งผงดีบุกจะกระจายได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับผงสเตนเลส เนื่องจากผงดีบุกที่ใช้ในการ ทดลองมีขนาดเล็กกว่าผงสเตนเลสจึงทำให้เกิดการกระจายได้ดี ส่วนบริเวณวงกลมคือผงสเตนเลส

ชื่อชิ้นงาน	การกร	อพื้นที่	เฉลี่ย	
	บริเวณส่วนบน	บริเวณส่วนกลาง	บริเวณส่วนล่าง	
6mASS100Sn050	50.64	100.20	71.12	73.99
6mASS100Sn100	46.18	67.39	83.20	65.59
6mASS100Sn150	26.45	38.46	79.18	48.03
6mASS100Sn200	59.88	49.11	57.44	55.48
7mASS100Sn150	37.18	93.60	99.59	76.79
7mASS100Sn200	29.16	<mark>52.</mark> 51	59.62	47.10
7mASS100Sn250	7 <mark>3.0</mark> 3	98 <mark>.62</mark>	84.26	85.30
7mASS100Sn300	23.90	30.72	70.31	41.64
7mASS100Sn400	107.07	50.76	109.61	89.15
7mASS100Sn500	48.44	83.60	74.78	68.94
8mASS100Sn400	45.77	75.86	60.02	60.55
8mASS100Sn500	103.99	86.58	94.76	95.11
8mASS150Sn300	30.29	21.98	36.42	29.56
8mASS200Sn300	64.33	49.76	48.13	54.07

ตารางที่ 4.1 อัตราการกระจายตัวของผงโลหะสเตนเลสต่อพื้นที่ในชิ้นงาน

จากตารางที่ 4.1 พบว่าชิ้นงาน 8mASS100Sn500 ซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ของความหนาแน่น กระแสไฟฟ้า 8 mA/cm² ผงสเตนเลส 316L เท่ากับ 1.00 กรัม และผงคีบุกเท่ากับ 5.00 กรัม มีการ กระจายตัวของผงสเตนเลสสูงที่สุด คือร้อยละ 95.11 และชิ้นงาน 8mASS150Sn300 มีการกระจาย ตัวของผงสเตนเลสต่ำที่สุดคือ 29.56 เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของผงสเตนเลสของชิ้นงาน ทั้งหมดจากตารางที่ 4.1 พบว่าบริเวณส่วนล่างของชิ้นงานมีการกระจายตัวของผงสเตนเลสสูงที่สุด และบริเวณส่วนบนของชิ้นงานมีการกระจายตัวของผงสเตนเลสต่ำที่สุด เนื่องจากตำแหน่งในการ ติดตั้งชิ้นงานในขั้นตอนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ทำให้บริเวณส่วนล่างมีโอกาสได้รับผงโลหะมาก ที่สุด

4.2.2 การศึกษาการเกิดรูพรุนบนผิวชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส

จากรูปถ่ายการกระจายตัวของผงโลหะบนพื้นผิวของชิ้นงานด้วยเทคนิค SEM (รูปที่ 4.3) ผู้วิจัยจึงนำไปวิเคราะห์หาพื้นที่รูพรุนที่เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Image J ดังรูปที่ 4.7 และตารางที่ 4.2



รูปที่ 4.7 พื้นที่รูพรุนบนผิวของชิ้นงานชุบสเตนเลส (ก) บริเวณส่วนบน (ข)บริเวณส่วนกลาง (ค) บริเวณส่วนกลาง

หมายเหตุ : พื้นที่สีขาวแสดงบริเวณผิวชิ้นงานชุบสเตนเลส พื้นที่จุดวงกลมแสดงบริเวณรูพรุนที่เกิดบนผิวชิ้นงานชุบสเตนเลส จากการหาค่าร้อยละการเกิครูพรุนที่เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงานชุบสเตนเลส โดยใช้ โปรแกรม Image J software ในรูปที่ 4.7 พบว่าบนพื้นผิวของชิ้นงานมีรูพรุนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั้ง บริเวณส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่างของชิ้นงาน รูพรุนที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแนวโน้มการเกิดขึ้นที่ ส่วนใดส่วนหนึ่งของชิ้นงาน แต่เกิดการกระจายอยู่ทั้งชิ้นงาน เมื่อนำมาวิเคราะห์หาพื้นที่เฉลี่ยและ ก่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชิ้นงานชุบสเตนเลสในแต่ละชิ้น จะได้ดังแสดงในตารางที่ 4.2 และกราฟ ค่าเฉลี่ยของรูพรุนในรูปที่ 4.8

	ร้อยละพื้น <mark>ที่ก</mark> ารเกิดรูพรุน				ค่าเบี่ยงเบน
ชื่อชิ้นงาน	บริเวณ	บริเวณ	บริเวณ	ค่าเฉลี่ย	มาตรฐาน
	ส่วนบน	ส่วนกลาง	ส่วนล่าง	(Mean)	(Std Dev.)
6mASS100Sn050	1.30	1.37	1.49	1.38	0.18
6mASS100Sn100	1.89	2.44	2.09	2.14	0.70
6mASS100Sn150	1.85	3.46	2.40	2.57	1.43
6mASS100Sn200	2.79	4.02	2.04	2.95	1.85
7mASS100Sn150	0.98	1.44	3.04	1.82	1.25
7mASS100Sn200	1.46	2.00	2.62	2.02	1.05
7mASS100Sn250	1.53	3.44	1.98	2.31	1.13
7mASS100Sn300	1.80	2.72	2.66	2.39	0.97
7mASS100Sn400	1.65	1.67	1.63	1.65	0.14
7mASS100Sn500	1.59	1.60	1.94	1.71	0.47
8mASS100Sn400	1.59	2.26	1.85	1.90	1.31
8mASS100Sn500	2.06	2.13	1.98	2.05	0.84
8mASS150Sn300	0.85	1.14	1.65	1.21	0.40
8mASS200Sn300	1.58	2.10	1.77	1.81	0.31

ตารางที่ 4.2 ก่าเฉลี่ยและก่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพื้นที่รูพรุนในชิ้นงาน



รูปที่ 4.8 กราฟแสดงก<mark>่าเฉ</mark>ลี่ยของพื้<mark>นที่</mark>รูพรุนในชิ้นงานชุบสเตนเลส

จากตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.8 พบว่าชิ้นงาน 6mASS100Sn200 ซึ่งมีก่าพารามิเตอร์ กวามหนาแน่นของกระแส 6 mA/cm² ผงสเตนเลส 316L 1.00 กรัม และผงดีบุก 2.00 กรัม มีก่าเฉลี่ย ของรูพรุนสูงที่สุด คือ 2.98 และชิ้นงาน 8mASS150Sn300 ซึ่งมีก่าพารามอเตอร์กวามหนาแน่นของ กระแส 8 mA/cm² ผงสเตนเลส 316L 1.50 กรัม และผงดีบุก 3.00 กรัม มีก่าเฉลี่ยของรูพรุนต่ำที่สุด กือ 1.21 โดยรายละเอียดการวิเกราะห์มีดังนี้



4.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดรูพรุน

ปัจจัยที่มีผลต่อรูพรุนแบ่งเป็น 2 ประการ คือ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (Current density) และปริมาณผงโลหะ (Metal powder) ถูกนำมาวิเกราะห์การเกิดรูพรุนบน ผิวชิ้นงาน โดยกำหนดให้ปริมาตรของน้ำยาชุบนิกเกิลเท่ากับ 250 มิลลิลิตร ความเร็วรอบในการ หมุนกวนสารละลายเท่ากับ 250 รอบ/นาที จากการทดลองในปัจจัยแรกกำหนดความหนาแน่น ของกระแสไฟฟ้าคงที่คือ 6, 7 และ 8 mA/cm² ทดลองชุบโลหะด้วยไฟฟ้าที่ระยะเวลาเท่ากันคือ 15 วัน พบว่าที่ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า 6, 7 และ 8mA/cm² มีโลหะมาเกาะที่ชิ้นงานวัดความ หนาเฉลี่ยเท่ากับ 1.12 มิลลิเมตร 1.36 มิลลิเมตร และ 1.55 มิลลิเมตร ตามสำคับ ดังแสดงในรูปที่ 4.9 จะเห็นได้ว่าเมื่อความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าน้อย ก่าความหนาของชิ้นงานก็จะน้อย ในทางตรงกันข้าม เมื่อความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ค่าความหนาของชิ้นงานก็จะน้อย ในทางตรงกันข้าม เมื่อความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ค่าความหนาของชิ้นงานก็จะน้อย ในทางตรงกันข้าม เมื่อความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ค่าความหนาของชิ้นงานก็จะน้อย ในทางตรงกันข้าม เมื่อความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ค่าความหนาของชิ้นงานก็จะน้อย ในทางตรงกันข้าม เมื่อกามหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ค่าความหนาของชิ้นงานก็จะเพิ่ม มากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากที่ความหนาแน่นของกระแสน้อย ๆ อัตราการชุบโลหะ (plating rate) จะเกิดขึ้นช้า ซึ่งสอดกล้องกับงานวิจัยของ Xinyu Zhang et al (2016) ที่ได้ทดสอบการชุบโลหะ ผสม Ni-W ที่ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยพบว่าที่ความหนาแน่น กระแสไฟฟ้าต่ำอัตราการชุบก็จะช้าตามไปด้วย และ Goral et al. (2014) ได้ศึกษาการชุบเคลือบ Ni-Al₂O, พบว่าความหนาเพิ่มขึ้นเมื่อกวามหนาแน่นกระแสเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 6 A/dm² พารามิเตอร์นี้ ยังให้การกระจายอนุกกที่สม่าสมอยิ่งขึ้น



รูปที่ 4.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความหนาของชิ้นงาน จากการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

ปัจจัยที่สองคือปริมาณของผงโลหะ แบ่งออกเป็นผงโลหะสเตนเลส SUS316L และผงดีบุก (Sn) เมื่อทำการทดลองโดยกำหนดให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าคงที่เท่ากับ 6 mA/cm² ปริมาณผงโลหะสเตนเลส SUS316L เท่ากับ 1.00 กรัม และปรับปริมาณผงดีบุกจาก 0.50, 1.00, 1.50 และ 2.00 กรัม พบว่าชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส 6mASS100Sn050 มีพื้นที่รูพรุนเฉลี่ย น้อยที่สุดคือ 1.38 µm และชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส 6mASS100Sn200 มีพื้นที่รูพรุนเฉลี่ยมาก ที่สุดคือ 2.95 µm จากการทดลองพบว่าเมื่อความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าคงที่เท่ากับ 6 mA/cm² แต่ปริมาณผงโลหะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการชุบโลหะเกิดขึ้นได้ช้า และผงโลหะจะเข้าไป เกาะติดบริเวณผิวชิ้นงานมากขึ้นทำให้มีช่องว่างเกิดขึ้นที่ขอบเกรนของผงโลหะ

จากนั้นเพิ่มความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเป็น 7 mA/cm² ปริมาณผงสเตน เถสคงที่คือ 1.00 กรัม และเพิ่มปริมาณผงคีบุกจาก 1.50 กรัม 2.00 กรัม 2.50 กรัม 3.00 กรัม 4.00 กรัม และ 5.00 กรัม เพื่อให้สอดคล้องกับการทดลองที่ผ่านมา จากการทดลองพบว่าที่ปริมาณผง โลหะที่เท่ากัน แต่มีค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าต่างกัน ชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส 7mASS100Sn150 มีพื้นที่รูพรุนเฉลี่ยเน้อยกว่าชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส 6mASS100Sn150 คือ 1.82 µm และ 2.57 µm ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.3

เมื่อเพิ่มความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเป็น 8 mA/cm² ปริมาณผงสเตน เลสคงที่คือ 1.00 กรัม และเพิ่มปริมาณผงคีบุกเข้าไปโดยเริ่มที่ 4.00 กรัม และ 5.00 กรัม จากการ ทดลองพบว่าชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส 7mASS100Sn400 และชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส 8mASS100Sn400 มีก่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าต่างกัน แต่มีปริมาณผงโลหะเท่ากัน ชิ้นงาน ทดสอบชุบสเตนเลส 7mASS100Sn400 มีพื้นที่รูพรุนน้อยกว่าชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส 8mASS100Sn400 คือ 1.65 µmและ 1.90 µm ตามลำคับ และชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส 7mASS100Sn500 มีพื้นที่รูพรุนน้อยกว่าชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส 7mASS100Sn500 มีพื้นที่รูพรุนน้อยกว่าชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส 1.71 µm และ 2.05 µm ตามลำคับ ซึ่งจะสอดกล้องกับอัตราการชุบโลหะที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น

เมื่อเพิ่มปริมาณผงโลหะสเตนเลส SUS316L เป็น 1.50 กรัม และ 2.00 กรัม แล้วลคปริมาณผงคีบุกลงเป็น 3.00 กรัม โคยกำหนคให้ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า คงที่คือ เป็น 8 mA/cm² เพื่อศึกษาการเกิครูพรุน พบว่าชิ้นงานทคสอบชุบสเตนเลส 8mASS200Sn300 มีพื้นที่รูพรุนเฉลี่ยมากกว่าชิ้นงานทคสอบชุบสเตนเลส 8mASS150Sn300 คือ คือ 1.81 µm และ 1.21 µm ตามลำคับ โคยปัจจัยที่เหมาะสมที่สุคสำหรับการทคสอบชุบสเตนเลส ที่ทำให้เกิครูพรุนน้อยที่สุคคือใช้ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า 8 mA/cm² ปริมาณผงโลหะ สเตนเลส SUS316L เท่ากับ 1.50 กรัม และปริมาณผงคีบุกเท่ากับ 3.00 กรัม ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Hiromichi et al. (2003) ซึ่งศึกษาการชุบเคลือบ Ni โดยใช้ความหนาแน่นกระแสสูง (8.44 A/dm²) เช่นเคียวกับงานวิจัยของ Sun et al. (2014) ที่ใช้ความหนาแน่นกระแสสูง (6.5 A/dm²) พบว่าการกระจายตัวของอนุภาคมีความสม่ำเสมอ ในทางตรงกันข้าม Bakhit et al. (2014) ได้ ศึกษาการชุบเคลือบ Ni-SiC โดยใช้ความหนาแน่นกระต่ำ (3 A/dm²) พบว่าอนุภาคของ Ni-SiC มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ

4.3 ผลการซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบไว้ภายในก้อนสเตนเลสด้วยเทคนิคการชุบ โลหะด้วยไฟฟ้า

เมื่อได้รอยแตกร้าวเลียนแบบจากเทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟีและนำไปชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เพื่อซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบไว้ภายในก้อนสเตนเลส ตามพารามิเตอร์ที่ได้จากการทคลองสร้าง ก้อนสเตนเลสในเบื้องต้น โดยแบ่งการทคลองออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การชุบโลหะปิดทับรอย แตกร้าวเลียนแบบ เมื่อขัดแผ่นกราไฟต์ออกจะได้รอยแตกร้าวเลียนแบบฝังอยู่บนก้อนสเตนเลส (open crack) ที่มีความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร คังแสดงในรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 รอยแตกร้าวลอกเลียนแบบที่อยู่บนก้อนสเตนเลส

เมื่อนำรอยแตกร้าวเลียนแบบฝังอยู่บนก้อนสเตนเลสไปชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นการ ซ่อนรอยแตกร้าวเลียนแบบไว้ภายในก้อนสเตนเลส (close crack) ด้วยพารามิเตอร์เดียวกัน จะได้ ก้อนสเตนเลสความหนาประมาณ 10 mm ที่มีรอยแตกร้าวซ่อนอยู่ภายในดังแสดงในรูปที่ 4.11 ซึ่ง จากการทดลองพบว่าสามารถใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าในการชุบซ่อนรอยแตกร้าว เลียนแบบไว้ภายในก้อนสเตนเลสได้ ซึ่งการซ่อนรอยแตกร้าวไว้ภายในก้อนสเตนเลสด้วยเทคนิค การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า พบว่ามีความยากในการเตรียมชิ้นงาน และใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ประมาณ 3 – 4 เดือนต่อชิ้นงานหนึ่งชิ้น และเมื่อตรวจสอบรอยต่อระหว่างชั้นของการชุบโลหะด้วย ไฟฟ้า ไม่พบรอยต่อระหว่างชั้นในชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.11 (ข)



รูปที่ 4.11 ก้อนสเตน<mark>เลส</mark>ที่มีรอยแตกร้าวซ่อนอยู่ภายในจากกระ</mark>บวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (ก) มุมมองด้านบน (ข) มุมมองด้านข้าง

4.4 ผลการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย

4.4.1 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติการตอบสนองต่อ Eddy current ของชิ้นงาน

ชิ้นงานทคสอบชุบสเตนเลสทั้งหมคถูกนำไปวิเกราะห์ด้วยเทคนิกการตรวจสอบ แบบไม่ทำลายด้วยวิธีกระแสไหลวน (Eddy Current) เพื่อศึกษากุณสมบัติที่ตอบสนองต่อ Eddy Current ใกล้เกียงหรือเหมือนสเตนเลสมาตรฐาน ดังแสดงในรูปที่ 4.12



(ก) เส้นสัญญาณ ECT ของชิ้นงาน 6mASS100Sn050, 6mASS100Sn100, 6mASS100Sn150, 6mASS100Sn200 และ STD



(ข) เส้นสัญญาณ ECT ของชิ้นงาน 7mASS100Sn150, 7mASS100Sn200, 7mASS100Sn250, 7mASS100Sn400, 7mASS100Sn500 และ STD



(ก) เส้นสัญญาณ ECT ของชิ้นงาน 7mASS100Al300, 7mASS100Sn300, 8mASS150Sn300, 8mASS100Sn400, 8mASS100Sn500 และ STD



(ง) เส้นสัญญาณ ECT ของชิ้นงาน 7mASS100ZnO100, 8mASS200Sn300 และ STD

รูปที่ 4.12 แสคงเส้นสัญญาณการตรวจสอบด้วย ECT ของชิ้นงาน

จากรูปที่ 4.12 เป็นการตรวจหาคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของขึ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส ด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน (Eddy Current : ECT) ทดสอบที่ความถี่ (frequency) 3.0 MHz โดยใช้เครื่อง ECT รุ่น ELOTEST B300 โดยการวางหัววัด ECT บนพื้นผิวของขึ้นงาน จาก การทดสอบพบว่าชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส 6mASS100Sn100 (รูปที่ 4.12 ก) 7mASS100Sn400 (รูปที่ 4.12 ข) 7mASS100Sn300 (รูปที่ 4.12 8) และ 8mASS200Sn300 (รูปที่ 4.12 8) มีลักษณะ ของเส้นสัญญาณที่เข้าใกล้กับสเตนเลสมาตรฐาน (stainless standard : STD) มากที่สุด เนื่องจากมี ก่าความด้านทานไฟฟ้า (Resistances) สูงกว่าชิ้นงานทดสอบชิ้นอื่น ๆ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลค่า สภาพการนำไฟฟ้าของสเตนเลสและธาตุต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของสเตนเลส พบว่า สเตนเลสมี ค่าสภาพการนำไฟฟ้าของสเตนเลสและธาตุต่าง ๆ ที่เป็นองก์ประกอบของสเตนเลส พบว่า สเตนเลสมี ค่าสภาพการนำไฟฟ้ามากบ้า 7.4x10⁷ S/m เหล็ก นิกเกิล อลูมิเนียม และดีบุกมีก่าสภาพการนำไฟฟ้า เท่ากับ 1x10⁷ S/m, 1.4 x10⁷ S/m, 3.8x10⁷ S/m และ 9.1x10⁷ S/m ตามลำดับ ในทางกลับกันผล ECT ของชิ้นงานทดสอบ 7mASS100Sn500 (รูปที่ 4.12 ข) และ 8mASS100Sn500 (รูปที่ 4.12 ก) มีเส้นสัญญาณอยู่ไกลจากเส้นสัญญาณของ STD มาก เนื่องจากมีการผสมผงดีบุกมากเกินไป ซึ่งอาจ เกิดจากองก์ประกอบของนิกเกิลใน SUS316L ละลายด้วยดีบุก ทำให้ก่าการนำไฟฟ้าเกิดการ เปลี่ยนแปลง

เมื่อนำเส้นสัญญาณการตรวจสอบค้วย ECT ของชิ้นงานทคสอบชุบสเตนเลสมาวัคค่ามุม 0 คังแสคงในรูปที่ 4.13 โคยใช้โปรแกรม ImageJ เพื่อหาเส้นสัญญาณของชิ้นงานทคสอบที่เข้าใกล้ เส้นสัญญาณของสเตนเลสมากที่สุด คังแสดงในตารางที่ 4.3



รูปที่ 4.13 การวัดค่ามุม θ ของเส้นสัญญาณ ECT

ชื่อชิ้นงาน	การวัดค่ามุม θ
Stainless standard (STD)	49.38
6mASS100Sn050	43.14
6mASS100Sn100	44.87
6mASS100Sn150	41.44
6mASS100Sn200	36.67
7mASS100Sn150	42.98
7mASS100Sn200	40.52
7mASS100Sn250	40.92
7mASS100Sn300	43.44
7mASS100Sn400	43.88
7mASS100Sn500	29.05
8mASS100Sn400	40.63
8mASS100Sn500	34.72
8mASS150Sn300	40.55
8mASS200Sn300	44.88

ตารางที่ 4.3 แสดงค่ามุม θ ของชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลส

จากตารางที่ 4.3 จะแสดงให้เห็นถึงค่ามุม θ ของชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลสและมาตรฐาน สเตนเลส (STD) ซึ่งจากการวัดค่ามุม θ ของสเตนเลสมาตรฐานจะ ได้ค่ามุมเท่ากับ 49.38 และจาก การทดลองพบว่าที่ค่าความหนาแน่นของกระแส ไฟฟ้าต่างกัน คือ 6 และ 7 mA/cm² แต่มีปริมาณผง โลหะสเตนเลส SUS316L 1.00 กรัม ปริมาณผงดีบุก (Sn) 1.50 เท่ากัน พบว่ามีค่ามุม θ ใกล้เคียงกัน คือ 41.44 และ 42.98 ตามลำดับ เช่นเดียวกับชิ้นงาน 7mASS100Sn400 กับ 8mASS100Sn400 ที่มี ปริมาณผง โลหะเท่ากัน แต่มีค่าความหนาแน่นกระแสต่างกัน พบว่ามีค่ามุม θ เท่ากับ 43.88 และ 40.63 ตามลำดับ แต่ชิ้นงาน 7mASS100Sn500 กับ 8mASS100Sn500 ที่มีเส้นสัญญาณ ใกลจากเส้น สัญญาณของ STD ซึ่งวัดค่ามุม θ ได้เท่ากับ 29.05 และ 34.72 ตามลำดับ เนื่องจากชิ้นงานมีปริมาณ ผงดีบุกสูงทำให้ค่าการนำไฟฟ้าต่ำลง เมื่อทำการทดลองโดยการเพิ่มปริมาณผงสเตนเลส SUS316L และลดปริมาณผงดีบุกลง เหลือ 3.00 กรัม พบว่าที่ก่าความหนาแน่นของกระแส ไฟฟ้า 8 mA/cm² มีปริมาณผงโลหะสเตนเลส SUS316L 1.50 กรัม ปริมาณผงดีบุก 3.00 กรัม วัดก่ามุม 0 ใด้เท่ากับ 40.55 จากนั้นทำการทดลอง ปรับเพิ่มปริมาณผงสเตนเลลส SUS316L เป็น 2.00 กรัม พบว่าก่ามุม 0 ที่วัดได้มีก่าเท่ากับ 44.88 ซึ่ง ใกล้เกียงกับก่ามุม 0 ของชิ้นงาน 6mASS100Sn100 ที่มีก่ามุม 0 เท่ากับ 44.87 ซึ่งมีเส้นสัญญาณเข้า ใกล้เส้นสัญญาณของ STD ที่มีก่ามุม 0 เท่ากับ 49.38 สามารถบงชี้ได้ว่าชิ้นงานทดสอบที่สร้างขึ้น ด้วย SUS316L ผสมกับผงดีบุก (Sn) สามารถใช้เป็นชิ้นงานในการสอบเทียบได้ เนื่องจากมีวัสดุ กล้ายกับชิ้นส่วนการตรวจสอบที่อ้างถึงมาตรฐาน JISG4303

4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสลิติ

จากสัญญาณเส้นยกออก (Lift off) ระหว่างอากาศกับชิ้นงานทคสอบชุบสเตนเล สในรูปที่ 4.12 จึงนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการวัคขนาคมุม θ ของเส้นสัญญาณในแต่ละ เส้น เพื่อวิเคราะห์การตอบสนองต่อ ECT ใกล้เคียงหรือเหมือนสเตนเลส ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อชุบสเตนเลส ค่า P-Value ของก่าผลกระทบของปัจจัยตัวใดที่มีก่าน้อยกว่า ก่าระดับนัยสำคัญ 0.05 (**α**=0.05) <mark>แส</mark>ดงว่าปัจจัยตัวนั้นจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Main Effects	2	105.036	105.036	52.518	6.20	0.018
Current	1	2.193	2.193	2.193	0.26	0.622
Metal powder	1	102.843	102.843	102.843	12.14	0.006
2-Way Interactions	1	45.357	45.357	45.357	5.35	0.043
Current*Metal powder	148	45.357	45.357	45.357	5.35	0.043
Curvature	1	19.007	19.007	19.007	2.24	0.165
Residual Error	10	84.705	84.705	8.407		
Pure Error	10	84.705	84.705	8.407		
Total	14	254.105				

ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการชุบสเตนเลส ด้วยโปรแกรม Minitab 16.0

จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการชุบสเตนเลส พบว่าเทอม ของผงโลหะมีค่า P-Value เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 หมายความว่าปัจจัยผง โลหะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อค่ามุม 0 ของเส้นสัณญาณ ECT และเทอมความหนาแน่นของกระแส ใฟฟ้ามีก่า ก่า P-Value เท่ากับ 0.622 ซึ่งมีก่ามากกว่าระดับนัยสำคัญ จึงไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อ ก่ามุม θ ของเส้นสัณญาณ ECT แต่เมื่อพิจารณาก่า P-Value ของกวามหนาแน่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับ ผงโลหะ พบว่ามีก่า P-Value เท่ากับ 0.043 นั้นหมายกวามว่าเมื่อใช้ปัจจัยทั้งสองร่วมกันในการชุบ โลหะด้วยไฟฟ้าจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อก่ามุม θ ของเส้นสัณญาณ ECT

เมื่อทำการตรวจสอบปัจจัยที่มีนัยสำคัญแล้วจะทำการวิเคราะห์ค่าส่วนค้าง เพื่อตรวจสอบ ความพอเพียงของแบบจำลอง โดยจะทำการวิเคราะห์จากกราฟดังแสดงในรูปที่ 4.14



ร<mark>ูปที่</mark> 4.1<mark>4 กราฟแสดงส่วนตกก้างก่าผลตอบ</mark>ของมุม θ

กราฟแบบปกติ (Normal Probability Plot) ของส่วนก้างของมุม 0 แสดงดังรูปที่ 4.14 จากกราฟแบบปกติของผลตอบมุม 0 ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่บริเวณใกล้กับเส้นปกติ ซึ่งแสดงถึงส่วน ก้างมีการแจกแจงแบบปกติ ในส่วนของกราฟส่วนก้างกับลำดับการทดลอง (Versus Order) เป็น กราฟที่ใช้ในการวิเคราะห์กวามอิสระของข้อมูลว่าลำดับการทดลองไม่ส่งผลต่อการทดลอง จาก กราฟส่วนก้างกับลำดับการทดลองของมุม 0 ดังแสดงในรูปที่ 4.14 จะพบว่าไม่มีรูปแบบหรือ แนวโน้มใด ๆ ข้อมูลมีการกระจายตัว แสดงถึงลำดับการทดลองนี้ไม่มีผลต่อการทดลอง และจาก กราฟส่วนก้างกับอ่าทำนาย (Fitted Value) เป็นกราฟที่ใช้ในการตรวจสอบความอิสระของข้อมูลที่ ใม่ขึ้นกับอ่าทำนายกราฟส่วนก้างกับอ่าทำนายของมุมที่แสดงในรูปที่ 4.14 ข้อมูลมีการกระจาย ตัวอย่างอิสระ จากการวิเคราะห์กราฟส่วนค้างของมุมในแบบต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลผลการ ทดลองของมุมไม่มีกวามผิดปกติใด ๆ

4.4.3 ผลการตรวจสอบรอยแตกร้าวด้วยวิธีกระแสไหลวน

หลังจากที่ได้ทำการทดลองชุบโลหะสเตนเลสด้วยไฟฟ้าเพื่อซ่อนรอยแตกร้าว เลียนแบบไว้ภายในแล้ว จึงนำไปสู่การตรวจจับสัญญาณ ECT ของรอยแตกร้าวเลียนแบบที่ซ่อนอยู่ ภายในก้อนสเตนเลส โดยการสแกนหัววัด ECT ผ่านรอยแตกร้าวเลียนแบบ กล่าวคือเมื่อหัววัด ECT สแกนผ่านจุดที่มีรอยแตกร้าว ECT จะตรวจจับสัญญาณแล้วแสดงออกมาดังรูปที่ 4.15 (ก) และเมื่อ หัววัด ECT สแกนผ่านบริเวณที่ไม่มีรอยแตกร้าว แต่สแกนผ่านรูพรุน จะแสดงเส้นสัญญาณระหว่าง อากาศกับชิ้นงานดังรูปที่ 4.15 (ข) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่ารูพรุนที่เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานไม่ ตอบสนองต่อ ECT เนื่องจากรูพรุนที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กประมาณ 1-3 ไมโครเมตร ซึ่งต่ำกว่า sensitivity ของการตรวจสอบจึงทำให้ ECT ตรวจจับสัญญาณไม่ได้ ดังนั้นรูพรุนเล็ก ๆ บน ผิวชิ้นงานจึงไม่นับว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือรอยแตกร้าวใด ๆ



รูปที่ 4.15 เส้นสัญญาณ ECT ในชิ้นงาน (ก) สัญญาณ ECT ที่พบรอยแตกร้าว (ข) สัญญาณ ECT ที่ไม่พบรอยแตกร้าว

4.4.4 ผลการตรวจสอบรอยแตกร้าวเลียนแบบด้วยวิธีรังสี

ในการตรวจสอบหารอยแตกร้าวในชิ้นงานทคสอบจะใช้แหล่งกำเนิครังสีพลังงาน สูง ซึ่งในการวิเคราะห์จะใช้รังสีเอกซ์ (X-ray) เพื่อปล่อยรังสีพลังงานสูงให้ผ่านบริเวณที่ต้องการ ตรวจสอบ รังสีจะไม่สามารถทะลุผ่านส่วนที่เป็นรอยแตกร้าวในชิ้นงานไปได้ และจะเกิดเป็นภาพ ของรอยแตก ดังแสดงในรูปที่ 4.16 ซึ่งการตรวจสอบด้วยวิธีรังสีจะเป็นวิธีที่ช่วยยืนยันได้ว่าภายใน ชิ้นงานทดสอบชุบสเตนเลสมีรอยแตกร้าวอยู่จริง



รูปที่ 4.16 แ<mark>สด</mark>งรอ<mark>ยแตกร้าวในชิ้นงานทดสอ</mark>บชุบ<mark>สเต</mark>นเลสด้วยวิธี X-ray



บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างรอยแตกร้าวด้วย เทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟี และซ่อนรอยแตกร้าวไว้ในก้อนสเตนเลสด้วยเทคนิคการชุบโลหะด้วย ไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นชิ้นงานมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธีกระแสไหลวน (Eddy Current) จากการทคลองพบว่า

5.1.1 เทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟีสามารถนำไปใช้ในการสร้างรูปแบบของรอยแตกร้าว เลียนแบบที่มีขนาดเล็กกว่า 100 ใมโครเมตรได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดลักษณะรูปร่างและ ความสูงของรูปแบบได้

5.1.2 เมื่อนำรูปแบบของรอยแตกร้าวเลียนแบบไปชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเพื่อซ่อนรอยแตกร้าว ไว้ภายในก้อนสเตนเลส พบว่าสามารถซ่อนรูปแบบของรอยแตกร้าวได้ด้วยเทคนิกการชุบโลหะ ด้วยไฟฟ้าโดยไม่พบรอยต่อระหว่างชั้นของการชุบซ่อนรอยแตกร้าว

5.1.3 เมื่อนำก้อนสเตนเลสที่ได้จากเทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าไปตรวจสอบคุณสมบัติ การตอบสนองต่อ ECT พบว่าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการชุบโลหะสเตนเลสคือ ค่าความ หนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 8 mA/cm² ปริมาณผงโลหะสเตนเลส SUS316L เท่ากับ 2.00 กรัม ปริมาณผงดีบุก (Sn) เท่ากับ 3.00 กรัม ต่อปริมาตรของน้ำยาชุบนิกเกิล 250 มิลลิลิตร มีคุณสมบัติ การตอบสนองต่อ ECT ที่เข้าใกล้หรือใกล้เคียงกับสเตนเลสมาตรฐาน สามารถใช้เป็นชิ้นงาน มาตรฐานในการสอบเทียบได้

5.1.4 ค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูงส่งผลให้อัตราการชุบเกิดขึ้นได้เร็ว ในทาง ตรงข้ามค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าต่ำ อัตราการชุบก็จะเกิดขึ้นช้าตามไปด้วย

5.1.5 ปริมาณผงโลหะสเตนเลส 316L และผงดีบุก ที่ใช้ในการทคลองส่งผลอย่างมี นัยสำคัญต่อการชุบโลหะสเตนเลส และความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการทคลองไม่ ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการทคลอง เนื่องจากผู้วิจัยเลือกใช้ก่ากวามหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่มีก่า ใกล้เกียงกัน 5.1.6 จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค พบว่าบริเวณค้านล่างของชิ้นงานผงสเตนเลสมี การกระจายตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณส่วนบนและส่วนกลางชิ้นงาน เนื่องจากตำแหน่งในการ ติดตั้งชิ้นงานในขั้นตอนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ทำให้บริเวณส่วนล่างมีโอกาสได้รับผงโลหะมาก ที่สุด

5.1.7 รูพรุนขนาดเล็กมีการกระจายอยู่ทั่วทั้งชิ้นงานบริเวณส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง ไม่มีแนวโน้มการเกิดรูพรุนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของชิ้นงาน

5.2 ข้อเสนอแนะ

ในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคเอกซเรย์ลิโธกราฟีในการสร้างชิ้นงานขนาดเล็กกันอย่าง แพร่หลาย ซึ่งเทคนิคนี้ต้องใช้ความระมัดระวังและความละเอียดก่อนข้างสูง ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องมี ความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างของชิ้นงานที่มีขนาดเล็กอาจทำให้เกิด ความผิดพลาดของลวดลายได้ง่าย และเทคนิคการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยวิธีกระแสไหลวน (Eddy Current) ผู้ทดสอบจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และได้รับการฝึกอบรมและฝึกฝนเป็น อย่างดีก่อนการใช้งาน



รายการอ้างอิง

- ดนัย กิจชัยนุกูล (2547). เรื่องน่ารู้ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM). ฟิสิกส์ราชมงคล.
- ดลฤดี โตเย็น. การวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS). สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ทัศพล บุญยรัตนสุนทร. เซลล์อิเล็กโตรไลต์. http://119.46.166.126

- พรวสา วงศ์ปัญญา (2557). การทคสอบการกั<mark>คก</mark>ร่อน (Corrosion testing). **เอกสารประกอบการสอน** สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหา<mark>วิ</mark>ทยาลั<mark>ย</mark>เทคโนโลยีสุรนารี.:151-159
- รัญชน์ สงวนหมู่ (2553). การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนโดยการเคลือบชั้นรองพื้นนิกเกิลด้วยไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิสวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.:14-19.
- วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์, เอกรัตน์ ไวยนิตย์, อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์, และณมุรธา พอลสัน (2559). มูลค่าการกัดกร่อนสำรวจในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2554. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ซิกมา กราฟฟิคส์.
- ศักดิ์ศรี สุภาษร. ไฟฟ้าเคมีเชิงบูรณาการ. สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาลัย มหิดล. Li.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry
- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน). X-ray LIGA Technology. (2560). http://www.slri.or.th/bl6a/process/x-ray-liga.html
- สยาม แก้วคำใสย์ (2553). การแตกร้าวเนื่องจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม (Stress Corrosion Cracking stainless steel). http://siamkaewkumsai.blogspot.com
- เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย (2557). การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหการ. สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.:53-80
- ้สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์. (2556). โลหะวิทยาเบื้องต้น. สำนักพิมพ์ซีเอ็คยูเกชั่น. พิมพ์กรั้งที่ 1.
- อัจฉราพร ศรีอ่อน (2559). หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิง. ศูนย์ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. Materials Characterization.:77-80.
- เอกรัตน์ ไวยนิตย์ (2553). การกัดกร่อนและป้องกัน. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ. www.most.go.th

- Anna Goral, Marek Nowak, Katarzyna Berent and Bogusz Kania. (2014). Influence of current density on microstructure and properties of electrodeposited nickel-alumina composite coatings. Journal of Alloys and Compounds, 615(S1), S406-S410.
- ASTM, Standard test method for electrochemical reactivation (EPR) for detecting sensitization of AISI type 304 and 304L stainless steels, **Designation**: G 108-94.
- Babak Bakhit, Alireza Akbari, Farzad Nasirpouri and Mir Ghasem Hosseini. (2014). Corrosion resistance of Ni–Co alloy and Ni–Co/SiC nanocomposite coatings electrodeposited by sediment codeposition technique. **Applied Surface Science**, 307, 351-359.
- Cherdpong JOMDECHA, Wenlu CA, Shejuan XIE, Zhenmao CHEN, Isaratat PHUNG-ON, Rungrueang PATTANAKUL. (2018). Fabrication of imitative stress-corrosion crack for electromagnetic NDT using synchrotron deep x-ray lithography and powder metallurgy processing, Electromagnetic Non-Destructive Evaluation, pp. 80-87.
- Dacon Inspection Services. (2017). การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน. https://www.daconinspection.com
- Donald W Johnson, Jost Goettert, Varshni Singh, Dawit Yemane. (2012). A new Material for High Aspect Ratio Lithography. SUEX Dry Film Resist.
- Gang Wu, Ning Li, Derui Zhou and Kurachi Mitsuo. (2004). Electrodeposited Co–Ni–Al₂O₃ composite coatings. Surface and Coatings Technology, 176(2), 157-164.
- Hiromichi Onikura, Ryuuichi Inoue, Keitaro Okuno and Osamu Ohnishi. (2003). Fabrication of Electroplated micro grinding wheels and manufacturing of microstructures with ultrasonic vibration. Key Engineering Materials, ISSN: 1662-9795, Vols. 238-239, pp 9-14.
- Huan-Yu Zheng and Mao-Zhong An. (2008). Electrodeposition of Zn-Ni-Al₂O₃ nanocomposite coatings under ultrasound conditions. Journal of Alloy and Compounds, 459(1-2), 548-552.
- JISG4303. (2005). Stainless Steel Chemical Composition.
- Ming Zhao, Liqun Du, Zheng Xu, Xi Zhang, Qiang Gao, Xuechao Ji, Zhuangzhuang Wei and Junshan Liu (2020). Improving the thickness uniformity of micro electroforming layer by megasonic agitation and the application. Materials Chemistry and Physics, 239, 122331.

National Physical Laboratory, National Corrosion Service, stress corrosion cracking.

NACE International Headquarters, stress corrosion cracking, http://www.nace.org.

- NACE International Headquarters, 2002, "Corrosion Costs and Preventive Strategies in the United States", http://events.nace.org/publicaffairs/images_cocorr/ccsupp.pdf
- Noritaka Yusa, Weixi Chen, Jing Wang, Hidetoshi Hashizume. (2016). Fabrication of imitative crack by 3D printing for electromagnetic nondestructive testing and evaluations. Case Stud Nondestruct Test Eval. 5 (2016), 9-14.
- Noritaka Yusa and Hidetoshi Hashizume, (2012). Fabrication of imitative stress corrosion cracking specimen using lithography and solid state bonding. Int.J. Appl. Electromagnetics Mech. 39 (2012), 291-296.
- Noritaka Yusa, Stephane Perrin, Kenzo Miya. (2007). Eddy current data for characterizing less volumetric stress corrosion cracking in nonmagnetic materials. Materials Letters. 61 (2007) 827–829.
- Noritaka Yusa, Stephane Perrin, Kenzo Miya, Kenzo Miya. (2007). Numerical modeling of general cracks from the viewpoint of eddy current simulations. NDT&E International. 40 (2007) 577-583.
- Nik Hassanuddin Nik Yusoff, Othman Mamat and Mahdi Che Isa. (2016). Electro Deposition of nickel-cobalt/alumina (Ni-Co/Al2O3) composite coatings: a current approach. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, ISSN: 1819-6608.
- P. Narasimman, Malathy Pushpavanam and V.M. Periasamy. (2011). Synthesis, characterization and comparison of sediment electro-codeposited nickel–micro and nano SiC composites. Applied Surface Science, 258(1), 590-598.
- Qiuyuan Feng, Tingju Li, Hongyun Yue, Kai Qi, Fudong and Junze Jin. (2008). Prepartion and characterization of nickel nano-Al₂O₃ composite coatings by sediment co-deposition.
 Applied Surface Science, 258(8), 2262-2268.
- R. Phatthanakun, C. Yunphuttha, C. Pantong, C. Sriphung, N. Chomnawang, P. Viravathana. (2013). Fabrication of metallic microchannel mold using x-ray LIGA for microfluidic applications, 10th IEEE ECTI-CON, 15-17.

- Wenlu Cai, shejuan Xie, Cherdpong Jomdecha, Xiaojuan Wang, Cuiang Pei, Yong Li, Zhenmao Chen, Noritaka Yusa. (2017). Assessment of local conductivity distribution in stress corrosion crack region using direct current potential drop method. Corrosion.
- Xinyu Zhang, Jiaqian Qin, Malay Kumar Das, Ruru Hao, Hau Zhong, Adisak Thueploy, Sarintorn Limpanart, Yuttanant Boonyongmaneerat, Mingzhen Ma and Riping Liu (2016). Coelectrodeposition of hard Ni-W/diamond nanocomposite coatings. Scientific Reports.
- Y. Sun, I. Flis-Kabulska and J. Flis. (2014). Corrosion behaviour of sediment electro-codeposited NieAl₂O₃ composite coatings. Materials Chemistry and Physics, 145(3), 476-483.
- Z. Abdel-Hamid. (1998). Improving the throwing power of nickel electroplating baths. Materials Chemistry and Physics, 53, 235-238.



ุ<mark>ภาคผนวก</mark> ก

รูปโครงสร้างจุลภา<mark>คแ</mark>ละการกระจายตัวของผงโลหะของชิ้นงาน

จากเทคนิค SEM



ชื่อชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน
	ส่วนบน	ส่วนกลาง	ส่วนล่าง
6mASS100Sn050			
6mASS100Sn100			
6mASS100Sn150			
6mASS100Sn200			
7mASS100Sn150	Cine Contraction		
7mASS100Sn200			

ตารางที่ ก.1 แสดงรูปชิ้นงานชุบสเตนเลสที่เงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง กราด

ตารางที่ ก.1	แสดงรูปชิ้นงานชุบสเตนเ	ลสที่เงื่อนใขต่าง ๆ	ด้วยกล้องจุลทรรศเ	<i>เ</i> ้อิเล็กตรอนแบบ
	ส่องกราด (ต่อ)			

ชื่อชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน ภาพชิ้นงาน	
	ส่วนบน	ส่วนกลาง	ส่วนล่าง
7mASS100Sn250			
7mASS100Sn300			
7mASS100Sn400			
7mASS100Sn500			
8mASS100Sn400	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
8mASS100Sn500		ndi state kilor	

ตารางที่ ก.1 แสดงรูปชิ้นงานชุบสเตนเลสที่เงื่อนไขต่าง ๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง กราด (ต่อ)

ชื่อชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน
	ส่วนบน	ส่วนกลาง	ส่วนล่าง
8mASS150Sn300			
8mASS200Sn300			

ตารางที่ ก.2 แสดงรูปการกระจายตัวของผงสเตนเลสบนผิวของชิ้นงานที่เงื่อนไขต่าง ๆ ด้วย โปรแกรม Image J

ชื่อชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	<mark>ภาพชิ้นงาน</mark>	ภาพชิ้นงาน
	ส่วนบน	ส่วนกลาง	ส่วนล่าง
6mASS100Sn050			
6mASS100Sn100			

ตารางที่ ก.2 แสดงรูปการกระจายตัวของผงสเตนเถสบนผิวของชิ้นงานที่เงื่อนไขต่าง ๆ ด้วย โปรแกรม Image J (ต่อ)

ชื่อชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน
	ส่วนบน	ส่วนกลาง	ส่วนล่าง
6mASS100Sn150			
6mASS100Sn200			
7mASS100Sn150			
7mASS100Sn200	3ns jasın		
7mASS100Sn250			

ตารางที่	ก.2 แสดงรูปกา	รกระจายตัวา	บองผงสเตน	แลสบนผิวขอ	งชิ้นงาน	ที่เงื่อนไขด	า่าง ๆ	ด้วย
	โปรแกรม Im	nage J (ต่อ)						

ชื่อชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน
	ส่วนบน	ส่วนกลาง	ส่วนล่าง
7mASS100Sn300			
7mASS100Sn400			
7mASS100Sn500			
8mASS100Sn400	າວກຍາລັຍເກ		
8mASS100Sn500	1 00, 80°0, 00 ,		

ตารางที่ ก.2 แสดงรูปการกระจายตัวของผงสเตนเลสบนผิวของชิ้นงานที่เงื่อนไขต่าง ๆ ด้วย โปรแกรม Image J (ต่อ)

ชื่อชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน	ภาพชิ้นงาน
	ส่วนบน	ส่วนกลาง	ส่วนล่าง
8mASS150Sn300			
8mASS200Sn300			



ภาคผน<mark>วก ข</mark>

รูปพื้นที่รูพรุนของชิ้นงานจากโปรแกรม Image J



ชื่อชิ้นงาน	บริเวณของชิ้นงาน	ภาพชิ้นงานส่วนล่างจาก	ร้อยละพื้นที่การ
		Image J	เกิดรูพรุน
6mASS100Sn050	ส่วนบน		1.3
	ส่วนกลาง		1.37
	ส่วนถ่าง		1.49
6mASS100Sn100	_{ສ່ວນນ} ນ ວັກຍາລັຍເກຄໂນ	เลยีสุรมาร	1.89
	ส่วนกลาง		2.44
	ส่วนล่าง	, * ×	2.09

ตารางที่ ข.1 แสดงสัคส่วนของพื้นที่รูพรุนในชิ้นงานชุบสเตนเลส

ชื่อชิ้นงาน	บริเวณของชิ้นงาน	ภาพชิ้นงานส่วนล่างจาก	ร้อยละพื้นที่การ
		Image J	เกิดรูพรุน
6mASS100Sn150	ส่วนบน		1.85
	ส่วนกลาง		3.46
	ส่วนล่าง		2.40
6mASS100Sn200	ส่วนบน	165 J	2.79
	<i>ส่วนก</i> ลาง	Nasa	4.02
	ส่วนถ่าง		2.04

ตารางที่ ข.1 แสดงสัดส่วนของพื้นที่รูพรุนในชิ้นงานชุบสเตนเลส (ต่อ)

ชื่อชิ้นงาน	บริเวณของชิ้นงาน	ภาพชิ้นงานส่วนล่างจาก	ร้อยละพื้นที่การ
		Image J	เกิดรูพรุน
7mASS100Sn150	ส่วนบน		0.98
	ส่วนกลาง		1.44
	ส่วนล่าง		3.04
7mASS100Sn200	ส่วนบน อักยาลัยเทคโเ	1653,541	1.46
	ส่วนกลาง		2.00
	ส่วนถ่าง		2.62

ตารางที่ ข.1 แสดงสัดส่วนของพื้นที่รูพรุนในชิ้นงานชุบสเตนเลส (ต่อ)
ชื่อชิ้นงาน	บริเวณของชิ้นงาน	ภาพชิ้นงานส่วนล่างจาก	ร้อยละพื้นที่การ	
		Image J	เกิดรูพรุน	
7mASS100Sn250	ส่วนบน		1.53	
	ส่วนกลาง	2.4 2.4 2.4 2.4	3.44	
	ส่วนล่าง		1.98	
7mASS100Sn300				
Et.	ส่วนบน	10	1.80	
	้ ^{ว<i>ท</i>ยาลัยเทคโเ}	ปลยีสุร		
	ส่วนกลาง		2.72	
	ส่วนล่าง		2.66	

ตารางที่ ข.1 แสดงสัดส่วนของพื้นที่รูพรุนในชิ้นงานชุบสเตนเลส (ต่อ)

ชื่อชิ้นงาน	บริเวณของชิ้นงาน	ภาพชิ้นงานส่วนล่างจาก	ร้อยละพื้นที่การ	
		Image J	เกิดรูพรุน	
7mASS100Sn400	ส่วนบน		1.65	
	ส่วนกลาง		1.67	
	ส่วนล่าง		1.63	
7mASS100Sn500				
Etty	_{ສ່ວນນນ} ວັກຍາລັຍເກຄໂນ	เลยีสุร _บ าร	1.59	
	ส่วนกลาง		1.60	
	ส่วนล่าง		1.94	

ตารางที่ ข.1 แสดงสัดส่วนของพื้นที่รูพรุนในชิ้นงานชุบสเตนเลส (ต่อ)

ชื่อชิ้นงาน	บริเวณของชิ้นงาน	ภาพชิ้นงานส่วนล่างจาก	ร้อยละพื้นที่การ	
		Image J	เกิดรูพรุน	
8mASS100Sn400	ส่วนบน		1.59	
	ส่วนกลาง		2.26	
	ส่วนล่าง		1.85	
8mASS100Sn500	ສ່ວນນ ອັກຍາລັຍເກຄໂເ	1653541	2.06	
	ส่วนกลาง		2.13	
	ส่วนล่าง		1.98	

ตารางที่ ข.1 แสดงสัดส่วนของพื้นที่รูพรุนในชิ้นงานชุบสเตนเลส (ต่อ)

ชื่อชิ้นงาน	บริเวณของชิ้นงาน	ภาพชิ้นงานส่วนล่างจาก	ร้อยละพื้นที่การ	
		Image J	เกิดรูพรุน	
8mASS150Sn300	ส่วนบน		0.85	
	ส่วนกลาง		1.14	
	ส่วนล่าง		1.65	
8mASS200Sn300	_{ສ່ວນນນ} ວັກຍາລັຍເກຄໂນ	1653541	1.58	
	ส่วนกลาง		2.10	
	ส่วนถ่าง		1.77	

ตารางที่ ข.1 แสดงสัดส่วนของพื้นที่รูพรุนในชิ้นงานชุบสเตนเลส (ต่อ)

หมายเหตุ : พื้นที่สีขาวแสดงบริเวณผิวชิ้นงานชุบสเตนเลส พื้นที่จุดวงกลมแสดงบริเวณรูพรุนที่เกิดบนผิวชิ้นงานชุบสเตนเลส



ภาคผน<mark>วก</mark> ค

บทความทางวิชา<mark>การ</mark>ที่ได้รับการตีพิม<mark>พ์เ</mark>ผยแพร่ในระหว่างศึกษา



รายชื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา

Jirawan Monkrathok, Jongkol Srithorn, Isaratat Phung-On, Rungrueang Phatthanakun (2019). Fabrication of Stainless Steel Imitative Crack Using X-ray Lithography with Suspension Electroplating Technique. The 19th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, September 15-18, Nanjing, China.







International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics xx (2019) x-x IOS Press

Stainless Steel Imitative Crack Using X-ray LIGA with Suspension Electroplating Technique

Jirawan Monkrathok^a, Jongkol Srithorn^{a,*}, Isaratat Phung-On^b and Rungrueang Phatthanakun^c ^aSuranaree University of Technology, 111 University Avenue, Muang District, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand

^b Institute for Scientific and Technological Research and Services, King Mongkut's University of Technology Thonburi, 126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok, 10140, Thailand ^cSynchrotron Light Research Institute (Public Organization), 111 University Avenue, Muang District, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand

Abstract. In this research, the Synchrotron X-ray lithography (X-ray LIGA) was implemented to fabricate imitative Stress Corrosion Crack (SCC) for using as a reference specimen of electromagnetic NDT. A pattern of the imitative SCC was created by using X-ray LIGA with controllable shape and size in precise details. The pattern created had a high aspect ratio, which was formed on SU-8 polymer. As a preliminary experiment, the prepared pattern was inserted into a block of pure Nickel formed by an electroplating technique. To develop a reference comparable to stainless steel in terms of electromagnetic response, the technique called "Suspension Electroplating" was implemented to create a block of material from its powder form. A rough magnetic response was then measured by Eddy Current Testing (ECT). The results showed the possibility of creating the desired properties of stainless steel. The SCC pattern will be then inserted to become the reference specimen. Keywords: initiative crack, lithography, electroplating, eddy current testing

1. Introduction

Stainless steel is an engineering material that is used for many industries due to its strength, toughness, and high-temperature resistance. However, it could experience the problem of Stress Corrosion Cracking (SCC), which could cause leakage and failure. It is difficult to detect the SCC due to its small size. Non Destructive Testing such as Eddy Current Testing (ECT) has been implemented for inspection effectively. The disadvantage of this technique is related to reference specimens that must be precise in size and shape as well as close to inspect the material in magnetic properties. There several studies to develop SCC reference specimens such as bounding and laser 3D printing to fabricate imitative SCC. However, the specimens were not identical to the actual SCCs as they were quite large, even though they could provide similar properties to stainless steel in terms of ECT signal [1-2]. There was also an attempt to fabricate the imitative SCC by using X-ray LIGA for the crack pattern and was then inserted into a mixture of stainless steel and Sn powders in a soft mold by using less pressure filling method. It could provide a similar response to the ECT signal, but the shape and size were difficult to control [3].

^{*}Corresponding author: Jongkol Srithorn, Department of Industrial Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand. Tel.: +66 44224670; E-mail: Jongkol@sut.ac.th.

J. Monkrathok et al./Stainless Steel Imitative Crack Using X-ray LIGA with Suspension Electroplating Technique

In this research, the Synchrotron X-ray Lithography (X-ray LIGA) was implemented to produce the pattern of the imitative SCC. The pattern would be small with high resolution and high aspect ratio [4]. The pattern was then inserted into a block of material created from the electroplating technique. To archive the electromagnetic properties comparable to the actual stainless steel, another technique called "Suspension Electroplating" has been developed to be prepared for pattern insertion. A rough magnetic response was then measured by Eddy Current Testing (ECT), which then would be created as the reference specimen.

2. Materials and Methods

2.1. Metal powders

2

The small size of stainless steel (SUS 316L) powders with the average particle size of 10 μ m as delivered by suppliers were employed in this research. The chemical compositions were shown in Table 1. Additionally, the 99.9% of aluminum (Al) powder with the particle size of 1 μ m was also used in the solution mixed with stainless steel powder (SUS 316L) into the total weight of 2 g in nickel solution which was used for the suspension electroplating technique.

			Table 1				
Chemical composition of SUS 316L powders							
SUS 316L	Chemical composition						
particle size	Fe	Cr	Ni	С	Si	Mo	Rem
10 µm	61.7	18.5	12.0	2.7	2.2	2.1	0.8

2.2. Fabrication of imitative crack by synchrotron X-ray LIGA

A picture of SCC was selected from a micrograph of SCC. It was then used to transfer 2D with the Layout Editor Program. In preparation, a graphite plate as a substrate is thoroughly cleaned, and the AZp4620 photoresist was spin-coated on the graphite plate substrate into a thickness of 15 μ m. Firstly, the pattern onto thick film photoresist using X-ray radiation, an X-ray mask absorber pattern must be fabricated by using UV lithography and electroplating technique [5]. Figure 1 shows the X-ray mask comprised of 2 parts, a graphite plate as a substrate and an absorber pattern. For the absorber pattern, the material must efficiently absorb X-ray irradiation to provide image contrast on the photoresist. Materials with a high atomic number and high density, such as gold (Au) silver (Ag) and tantalum (Ta), could be employed in this role.

The fabrication of patterns for imitative SCC in this research was based on the beamline 6a: Deep Xray lithography (DXL) at the Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), Thailand. This beamline provides synchrotron light in low energy X-ray range in lithography of ultra-thick photoresists to fabricate high aspect ratio microstructures. In preparation, a graphite plate as a substrate was thoroughly cleaned and placed face up onto a 500 µm thick SU-8 photoresist dry sheet. The lamination is moved through the heated rollers at a speed of 1ft/min at 60-75°C. The graphite as a substrate with the SU-8 photoresist dry sheet were baked using a leveled hot plate, at 65°C for 5 min then at 95°C for 10 min and left them cool down to room temperature [7] resulting in very smooth surfaces to be used as a substrate as shown in Figure 2 (a). X-ray mask was placed on photoresist and set up in the X-ray scanning system at the BL6a, with the X-ray exposure dose at 68,000 mJ/cm² under the synchrotron beam current of 125.45 mA as shown in Figure 2 (b). The SU-8 pattern was then developed by the solvent washing, as shown in Figure 2 (c). Figure 3 shows the vertical sidewall of the SU-8 pattern SCC template with a high aspect ratio attached to the graphite substrate ready for suspension electroplating.









- [1] N.Yusa and H.Hashizume, Fabrication of imitative stress corrosion cracking specimen using lithography and solid state
- bonding, Int.J. Appl. Electromagnetics Mech 39 (2012), 291-296.
 [2] N Yusa, et al., Fabrication of imitative cracks by 3D printing for electromagnetic nondestructive testing and evaluations, Case Stud Nondestruct Test Eval, 5 (2016), 9-14.
- netic NDT using [3] C.Jomedecha, W. Cai, Shejuan XIE et. al., Fabrication of imitative stress-corrosion crack for electromagnetic NDT using synchrotron deep x-ray lithography and powder metallurgy processing. *Electromagnetic Non-Destructive Evaluation*, pp. 80-87.

- 80-87.
 [4] R. Phatthanakun, C. Yunphuttha, C. Pantong, et. al., Fabrication of metallic microchannel mold using x-ray LIGA for microfluidic applications, 10th IEEE ECTI-CON, 15-17 May, 2013.
 [5] Y. Desta and J. Goettert, X-ray mask for LIGA microfabrication, Advanced Micro & Nanosystems, Vol. 7 LIGA and its applications, ed., 2009, pp. 11-50.
 [6] ASTM, Standard test method for electrochemical reactivation (EPR) for detecting sensitization of AISI type 304 and 304L stainless greeks, Designation: G 108-94.
 [7] D. Johnson, J. Gettert, F. Dawan, et. al., Preliminary studies of thick SU-84aminate for ultra-Deep X-ray Lithography, Proc. HARMST 2007, Besancon, June 2007.

ประวัติผู้เขียน

นางสาวจิราวรรณ หม่อนกระโทก เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ที่อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา เริ่มศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนโชคชัย สามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร บัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยหลังสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการวิจัย

ในปี พ.ศ. 2561 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยขณะศึกษาได้รับทุนจากโครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ผลงานวิจัย : ได้นำเสนอบทความเรื่อง Fabrication of Stainless Steel Imitative Crack Using X-ray Lithography with Suspension Electroplating Technique ในการประชุมวิชาการ The 19th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics (ISEM 2019) ณ เมือง หนานจิง ประเทศจีน วันที่ 15-18 กันยายน 2562

> ะ รัวว_ักยาลัยเทคโนโลยีสุรบโ